QLC-A4-X2 服务器

技术白皮书

文档版本 09

发布日期 2024-09-24

版权所有 © 江苏量界数据科技有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

和其他超聚变商标均为江苏量界数据科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受江苏量界数据科技有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,江苏量界数据科技有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

江苏量界数据科技有限公司

前言

概述

本文档详细介绍 QLC-A4-X2 的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性 等内容, 让用户对 QLC-A4-X2 有一个深入细致的了解。

读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
<u>↑</u> 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

<u> 注意</u>	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
09	2024-09-24	更新 2 产品特点和 5.4.1 DDR5 内存。
08	2024-07-10	更新 5.2.2 指示灯和按钮、5.4.1 DDR5 内存和 6.2 环境规格。
07	2024-06-19	更新 5.7.3 PCle 插槽说明 。
06	2024-04-30	更新 2 产品特点、4 逻辑结构、5.4.1 DDR5 内存 和 6.1 技术规格。
05	2024-03-15	更新: 5.5.1.6 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置
04	2024-01-31	更新: 5.4.1.5 内存插槽位置 5.5.1 硬盘配置和硬盘编号
03	2023-11-30	更新: 5.7.2 PCIe 插槽 新增: 11 废弃产品回收
02	2023-05-25	新增 8x2.5 英寸硬盘直通配置 3&4、8x2.5 英寸 硬 盘+4GPU 配置 1&2、12x2.5 英寸硬盘直通 配置 1&2(4xSATA+8xNVMe)、12x2.5 英寸 硬盘 (4xSAS/SATA+8xNVMe)+4GPU 配置 1&2、12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 1&2、24x2.5 英寸硬盘 直通配置(三 RAID 控制卡)、25x2 5 英寸硬盘 FXP 配置
01	2023-02-22	首次发布。

目录

前言	ii
1 产品概述	1
2 产品特点	2
3 <mark>物理结构</mark>	5
4 逻辑结构	7
5 硬件描述	
5.1 前面板	
5.1.1 外观	
5.1.2 指示灯和按钮	10
5.1.3 接口	14
5.2 后面板	
5.2.1 外观	16
5.2.2 指示灯和按钮	18
5.2.3 接口	
5.3 处理器	
5.4 内存	22
5.4.1 DDR5 内存	22
5.4.1.1 内存标识	22
5.4.1.2 内存子系统体系结构	24
5.4.1.3 内存兼容性信息	25
5.4.1.4 内存安装准则	26
5.4.1.5 内存插槽位置	26
5.4.1.6 内存保护技术	31
5.5 存储	32
5.5.1 硬盘配置和硬盘编号	32
5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置	32
5.5.1.2 12x2.5 英寸硬盘直通配置	38
5.5.1.3 12x3.5 英寸硬盘直通配置	42
5.5.1.4 12x3.5 英寸硬盘 EXP配置	50
5.5.1.5 24x2.5 英寸硬盘直通配置	52
5.5.1.6 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置	54

5.5.1.7 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置	62
5.5.2 硬盘指示灯	64
5.5.3 RAID 控制卡	66
5.6 网络	66
5.6.1 OCP 3.0 网卡	66
5.7 IO 扩展	66
5.7.1 PCle 卡	
5.7.2 PCle 插槽	
5.7.3 PCle 插槽说明	
5.8 电源模块	
5.9 风扇模块	
5.10 LCD 模块	
5.11 单板	
5.11.1 主板	
5.11.2 硬盘背板	
5.11.3 风扇板	
5.11.4 转接板	
6 产品规格	98
6.1 技术规格	98
6.2 环境规格	101
6.3 物理规格	103
7 软硬件兼容性	105
8 管制信息	106
8.1 安全	106
8.2 维保与保修	109
9 系统管理	110
10 通过的认证	112
11 废弃产品回收	114
A 附录	115
A.1 机箱标签信息	
A.1.1 机箱头部标签	
A.1.1.1 铭牌	
 A.1.1.2 合格证	
A.1.2 机箱内部标签	
A.1.3 机箱尾部标签	
A.2 产品序列号	
A.3 工作温度规格限制	
A.4 铭牌型号	

1人が口がし	日※
A.5 RAS 特性	133
A.6 传感器列表	133
B 术语	139
B.1 A-E	139
B.2 F-J	
B.3 K-O	
B.4 P-T	140
B.5 U-Z	141
C 缩略语	
C.1 A-E	142
C.2 F-J	143
C.3 K-O	
C.4 P-T	146
C.5 U-Z	

1 产品概述

QLC-A4-X2 是针对互联网、IDC(Internet Data Center)、云计算、企业 市场以及电信业务应用等需求,推出的具有广泛用途的新一代 2U2 路机架服务器。

本产品适用于IT核心业务、云计算、虚拟化、高性能计算、分布式存储、大数据处理、企业或电信业务应用及其它复杂工作负载。

本产品具有低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。

□说明

服务器铭牌型号的详细信息,请参见 A.4 铭牌型号。

图 1-1 服务器外观 (示例: 12x3.5 英寸硬盘配置)



2 产品特点

性能

- 支持第四代英特尔[®]至强[®]可扩展处理器(Sapphire Rapids)、第五代英特尔[®]至强[®]可扩展处理器(Emerald Rapids)或澜起第四代津逮®处理器(Jintide)。单处理器最高拥有 64 个内核及 128 线程、最大支持 TDP 385W 处理器、最大睿频频率 4.2GHz、单核 2MB L2 缓存和 5MB L3 缓存及 4 组 20GT/s UPI 互连链路,使服务器 拥有最高的处理性能。
- 支持最大 32 条 DDR5 RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module) 内存, 速率最高支持 5600MT/s, 可提供优异的速度、高可用性及最多 8192GB 的内存容量(按照 DDR5 内存单条最大容量 256GB 计算)。

可扩展性

- 支持多种灵活的硬盘配置方案,提供了弹性的、可扩展的存储容量空间,满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 最大支持前置 12x3.5 英寸或 25x2.5 英寸硬盘+内置 4x3.5 英寸硬盘。
- 最大支持 24x2.5 英寸 NVMe U.2 硬盘,极致提升存储密度和 I/O 性能。
- 支持最大 14 个 (含内置 4 个) 标准扩展插槽。最高支持 6 个 PCle x16 带宽槽位,其中8个(含内置 4 个) 槽位可支持到 PCle 5.0。
- 支持2个OCP 3.0 网卡,可升级带宽为 PCle 4.0 x 16,可灵活配置 GE/10GE/ 25GE/100GE 网卡,支持通知式热插拔。

□□说明

OCP 网卡热插拔依赖 OS 驱动,系统需要进入 OS 的状态,保证 OCP 热插拔相关的驱动已加 载。

可用性和可服务性

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程,可显著提高系统可靠性。
- 支持热插拔的 SAS/SATA 硬盘。SAS/SATA 硬盘支持 RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60, 不同的 RAID 控制卡支持的 RAID 级别不同。提供 RAID 缓存,支持超级电容掉 电数 据保护。
- 面板提供 UID/Healthy LED 指示灯、故障诊断数码管、可触控 LCD 诊断面板, iBMC Web 管理界面提供关键部件指示状态,能够指引技术人员快速找到已经发生 故障或存在故障风险的组件,从而简化维护工作、加快解决问题的速度,并且提高系统可用性。

- 挂耳提供 iBMC 直连管理接口,支持 iBMC 近端运维,提升运维效率。
- 提供 2 个热插拔电源模块,支持 1+1 冗余;提供 4 个热插拔风扇模块,支持 N+1 冗余,提升系统整体可用性。
- 独立插卡的 BMC 集成管理模块 (iBMC) 能够持续监控系统参数、触发告警,并且 采取恢复措施,以便最大限度地避免停机。

可管理性和安全性

- 集成在服务器上的 iBMC 管理模块可用来监控系统运行状态,并提供远程管理功能。
- 支持 BIOS 菜单密码,保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持 NC-SI (Network Controller Sideband Interface) 特性,支持管理网口和业务 网口复用。NC-SI 特性可以通过 iBMC 智能管理系统或 BIOS 启用/关闭, NC-SI 特性 默认关闭。

□□说明

NC-SI 特性的业务网口支持以下配置:

- 可以绑定到服务器的 OCP 3.0 网卡或其它支持 NC-SI 功能的 PCIe 标卡网卡的任一网口。
- 支持虚拟局域网 VLAN ID(Virtual Local Area Network ID)的开关和配置。VLAN ID 默 认为关闭,默认值为 0。
- 支持 IPv4 和 IPv6 地址,可配置 IP地址、子网掩码、默认网关或者 IPv6 地址的前缀长度。
- 集成业界标准的统一可扩展固件接口(UEFI),可提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板,保护服务器的本地数据的安全。
- 支持机箱开盖检测,增强物理安全性。
- 支持 Intel 执行禁位 (Execute Disable Bit) 功能,与支持的操作系统联合使用时,可防止某些类型的恶意缓冲溢流攻击。
- 支持 Intel[®]可信执行技术(Trusted Execution Technology),可基于硬件抵御恶意软件攻击,避免设备上的固件被恶意修改,防止未经授权的启动块的执行。
- 支持 Intel[®]SGX 技术(Software Guard Extensions),允许应用运行在自己的独立空间中,使其不受系统中运行的其他软件的影响,从而增强安全性。
- 支持基于芯片级可信根 ROT (Root of Trust) 的安全启动,具备从硬件可信根 开始的逐级校验功能,构筑完整的安全启动链。
- 支持可信平台模块(TPM)和可信密码模块(TCM),可提供高级加密功能,如数字签名及远程验证等。
- 满足 NIST SP 800-193 规范。
- 满足 NIST SP 800-147B 规范中的如下要求:
 - 支持 BIOS 固件数字签名更新机制,更新时进行数字签名校验,防止非授权

BIOS 固件的更新。

- 支持 Flash 安全保护机制,防止 OS 下对 Flash 的非法修改。

能源效率

提供不同能效等级的 80PLUS Platinum/Titanium 电源模块,50%负载下电源模块效率高达 96%。

• 支

持主备

供电,

高压直

流供

电,提

高供电

系统的

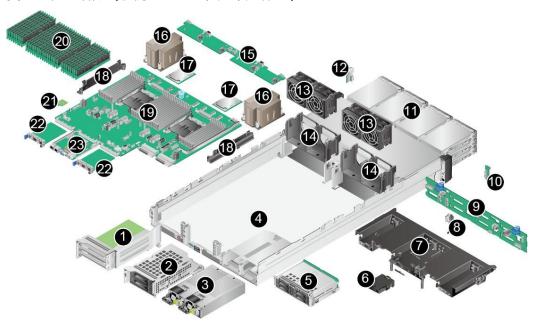
效率。

高效率的单板VD (V olta geeg ulat or Do wn) 电 源 ,降低主板D电源转换的损耗

- 支持系统散热风扇分区调速和 PID (Proportional-Integral-Derivative) 智能调速、 CPU 智能调频,从而实现节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计,高效节能的系统散热风扇,降低系统散热能耗。
- 提供功率封顶和功率控制措施。
- 支持硬盘错峰上电技术,降低服务器启动功耗。

3 物理结构

图 3-1 物理结构 (示例: 12x3.5 英寸硬盘配置)

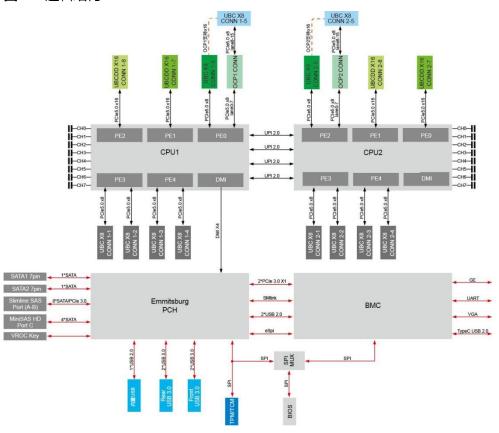


1	IO 模组 1	2	IO 模组 2
3	电源模块	4	机箱
5	IO 模组 3	6	超级电容支架
7	导风罩 说明 配置内置硬盘或内置卡时,不 能同时安装导风罩。	8	开箱检测器
9	前置硬盘背板	10	左挂耳板
11	前置硬盘	12	右挂耳板
13	风扇模块	14	风扇支架

15	风扇板	16	处理器散热器
17	处理器	18	理线架
19	主板	20	内存
21	TPM/TCM 扣卡	22	OCP 3.0 网卡
23	BMC 插卡	-	-

4 逻辑结构

图 4-1 逻辑结构



- 支持 1 个或 2 个第四代英特尔®至强®可扩展处理器(Sapphire Rapids)、第五代英 特尔®至强®可扩展处理器(Emerald Rapids)或澜起第四代津逮®处理器(Jintide)。支持 32 条 DDR5 内存。处理器与处理器之间通过 4 组 UPI(UltraPath Interconnect)总线互连,传输速率最高可达 20GT/s。
- 处理器的 PCIe 资源,通过 PCB 或者线缆与 PCIe Riser 卡连接,通过不同的 PCIe Riser 卡支持不同规格的 PCIe 槽位。CPU1 和 CPU2 各支持 1 张 OCP 3.0 网卡。支持 扩展到 PCIe x16 带宽。
- BMC 插卡集成 BMC 管理芯片,支持外出 VGA (Video Graphic Array)、管理网口、串口等接口。

5 硬件描述

- 5.1 前面板
- 5.2 后面板
- 5.3 处理器
- 5.4 内存
- 5.5 存储
- 5.6 网络
- 5.7 IO 扩展
- 5.8 电源模块
- 5.9 风扇模块
- 5.10 LCD 模块
- 5.11 单板

5.1 前面板

5.1.1 外观

● 8x2.5 英寸硬盘配置

图 5-1 前面板外观



1	硬盘	2	(可选) LCD 模块
3	标签卡 (含 SN 标签)	-	-

• 12x2.5 英寸硬盘配置(4xSAS/SATA+8xNVMe)

图 5-2 前面板外观



|--|

● 12x3.5 英寸硬盘配置

图 5-3 前面板外观



1	硬盘	2	标签卡 (含 SN 标签)

● 24x2.5 英寸硬盘配置

图 5-4 前面板外观



│ 1

3	硬盘槽位假面板	-	-
	说明 该硬盘槽位不支持安装硬 盘。		

● 25x2.5 英寸硬盘配置

图 5-5 前面板外观



1 硬盘	2	标签卡 (含 SN 标签)
------	---	---------------

5.1.2 指示灯和按钮

指示灯和按钮位置

● 8x2.5 英寸硬盘配置

图 5-6 前面板指示灯和按钮



1	UID (Unit Identification Light) 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

● 12x2.5 英寸硬盘配置 (4xSAS/SATA+8xNVMe)

图 5-7 前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

● 12x3.5 英寸硬盘配置

图 5-8 前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

● 24x2.5 英寸硬盘配置

图 5-9 前面板指示灯和按钮



1 UID 按钮/指示灯 2 健康状态指示灯	
------------------------	--

3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

● 25x2.5 英寸硬盘配置

图 5-10 前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

指示灯和按钮说明

表 5-1 前面板指示灯和按钮说明

标识	指示灯和按钮	状态说明
888	故障诊断数码管	 显示:设备正常。 显示故障码:设备有部件故障。 说明 若同时出现多个故障码时,故障码将循环显示,每个故障码显示的时间为 5 秒。 故障码的详细信息请参见 iBMC 告警处理。
	健康状态指示 灯	熄灭:设备未上电或处于异常状态。红色闪烁(1Hz):系统有严重告警。红色闪烁(5Hz):系统有紧急告警。绿色常亮:设备运转正常。

标识	指示灯和按钮	状态说明
*	FLEX IO 插卡 在位指示灯	对应 FLEX IO 插卡的在位状态。 • 熄灭: FLEX IO 插卡不在位。 • 绿色闪烁 (0.5Hz): FLEX IO 插卡在位,但未供电。 • 绿色闪烁 (2Hz): FLEX IO 插卡在位,且刚刚插入。 • 绿色常亮: FLEX IO 插卡在位,且电源供电正常。
ර	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明: 熄灭:设备未上电。 绿色常亮:设备正常上电。 黄色闪烁:iBMC管理系统正在启动,此时电源按钮处于锁定状态,不能进行操作。iBMC管理系统大约1分钟完成启动,同时电源指示灯转变为黄色常亮。 黄色常亮:设备待机(Standby)状态。电源按钮说明: 上电状态下短按电源按钮,OS正常关机。说明不同OS可能需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。 上电状态下长按电源按钮6秒钟,可以将设备强制下电。 待机(Standby)状态下短按电源按钮,可以进行上电。
	UID 按钮/指示 灯	UID 按钮/指示灯用于定位待操作的设备,以便快速找到待操作设备。 UID 指示灯说明: • 熄灭:设备未被定位。 • 蓝色闪烁/常亮:设备被定位。 UID 按钮说明: • 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制使熄灭或灯亮。 • 短按 UID 按钮,可以打开/关闭定位灯。 • 长按 UID 按钮 4 至 6 秒,可以复位 iBMC 管理统。

标识	指示灯和按钮	状态说明	
	iBMC 直连管理 接口指示灯	iBMC 直连管理接口连接终端设备(本地 PC)的 状态:	
		● 熄灭:未连接终端设备。	
		● 绿色快闪3秒后熄灭:端口功能已被禁用。	
		● 绿色常亮:已连接终端设备。	
		iBMC 直连管理接口连接 USB 设备的状态:	
		红色闪烁(慢闪):作业失败或作业已完成但有报错。	
		● 绿色闪烁(快闪):正在执行作业。	
		● 绿色快闪3秒后熄灭:端口功能已被禁用。	
		绿色常亮:正在从 USB 设备复制服务器配置文件或者作业已成功完成。	

5.1.3 接口

接口位置

● 8x2.5 英寸硬盘配置

图 5-11 前面板接口



1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口
3	VGA 接口	-	-

● 12x2.5 英寸硬盘配置(4xSAS/SATA+8xNVMe)

图 5-12 前面板接口



1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口

3 VGA接口	-	-
---------	---	---

● 12x3.5 英寸硬盘配置

图 5-13 前面板接口



1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口
3	VGA 接口	-	-

● 24x2.5 英寸硬盘配置

图 5-14 前面板接口



	1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口
(3	VGA 接口	-	1

● 25x2.5 英寸硬盘配置

图 5-15 前面板接口



1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口
3	VGA 接口	-	-

接口说明

表 5-2 前面板接口说明

名称	类型	数量 ^注	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端,例如显示器 或 KVM(Keyboard, Video and Mouse)。
iBMC 直连管理 接口	USB Type-C 说明 支持 USB 2.0 协议。	1	通过 USB Type-C 线缆接本地PC,实现对系统的监控管理。说明仅支持 Windows10 操作系统的本地PC。 • 通过本地 PC 登录 iBMC 时,需要在本地 PC 的浏览器输入 https://iBMC 管理网口的 IP 地址登录 iBMC。 用于接入 USB 设备。 勿知 • 使用外接 USB 设备时,请确认 USB 设备状态良好,否则可能导致服务器工作异常。 • iBMC 直连管理接口接入 USB 设备的详细信息请参见 iBMC 用户指南。
USB 接口	USB 3.0	2	用于接入 USB 3.0 设备。 须知 使用外接 USB 设备时,请确认 USB 设备状态良好,否则可能 导致服务器工作异常。 USB 3.0 接口可为低功率外围 设备供电,但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备(例如外部 CD/DVD 驱动器),需要外部电源。

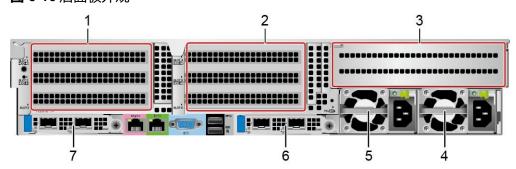
注:不同配置支持的接口数量可能不同,请以实际配置为准。本表是指在不同配置下,支持的最大接口数量。

5.2 后面板

5.2.1 外观

● 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

图 5-16 后面板外观



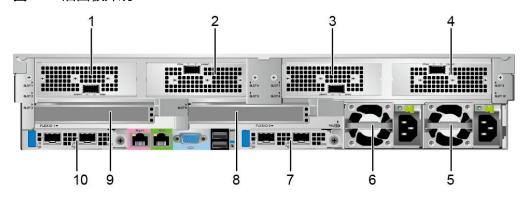
1	IO 模组 1	2	IO 模组 2
3	IO 模组 3	4	电源模块 2
5	电源模块 1	6	(可选) FLEX IO 插卡 2 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支 持 OCP 3.0 网卡。
7	(可选) FLEX IO 插卡 1 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支 持 OCP 3.0 网卡。	-	-

∭说明

- IO 模组 1、IO 模组 2 可选配 PCIe Riser 模组、2x3.5 英寸后置硬盘模组或者后置 2x2.5 英寸 硬盘+PCIe Riser 模组。
- IO 模组 3 可选配 PCIe Riser 模组或者 4x2.5 英寸后置硬盘模组。
- 有关 OCP 3.0 网卡的详细信息,请参见 5.6.1 OCP 3.0 网卡。
- 本图仅供参考,具体以实际配置为准。

● 4GPU 机型

图 5-17 后面板外观



1 Slot1 2 Slot4

3	Slot7	4	Slot9
5	电源模块 2	6	电源模块 1
7	(可选) FLEX IO 插卡 2 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支 持 OCP 3.0 网卡。	8	Slot6
9	Slot3	10	(可选) FLEX IO 插卡 1 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支 持 OCP 3.0 网卡。

∭说明

- 有关 OCP 3.0 网卡的详细信息,请参见 5.6.1 OCP 3.0 网卡。
- 本图仅供参考,具体以实际配置为准。

5.2.2 指示灯和按钮

指示灯位置

● 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

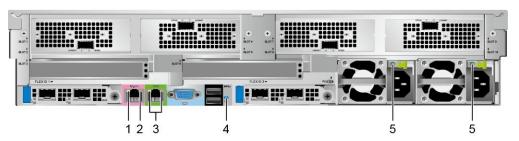
图 5-18 后面板指示灯



1	管理网口数据传输状态指 示灯	2	管理网口连接状态指示灯
3	串口指示灯 说明 预留,暂不可用。	4	UID 指示灯
5	电源模块指示灯	-	-

● 4GPU 机型

图 5-19 后面板指示灯



1	管理网口数据传输状态指 示灯	2	管理网口连接状态指示灯
3	串口指示灯 说明 预留,暂不可用。	4	UID 指示灯
5	电源模块指示灯	-	-

指示灯说明

表 5-3 后面板指示灯说明

标识	指示灯	状态说明
-	管理网口数据传输 状态指示灯	熄灭:无数据传输。黄色闪烁:有数据正在传输。
-	管理网口连接状态 指示灯	熄灭: 网络未连接。绿色常亮: 网络连接正常。
-	电源模块指示灯	 熄灭:无电源输入。 绿色闪烁(1Hz): 输入正常,电源进入SV12模式。 输入过/欠压。 电源模块进入深度休眠模式。 绿色闪烁(4Hz):Firmware 在线升级过程中。 绿色常亮:输入和输出正常。 橙色常亮:输入正常,无输出。 说明 导致无输出的可能原因: 电源过温保护 电源输出过流/短路 输出过压 短路保护 器件失效(不包括所有的器件失效)

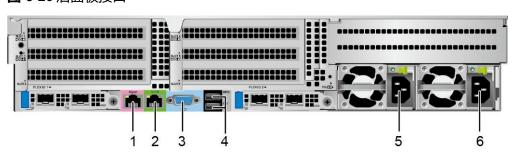
标识	指示灯	状态说明
(UID 指示灯	UID 指示灯用于定位待操作的设备。 熄灭:设备未被定位。蓝色闪烁/常亮:设备被定位。 说明 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制使 灯熄灭或灯亮。

5.2.3 接口

接口位置

● 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

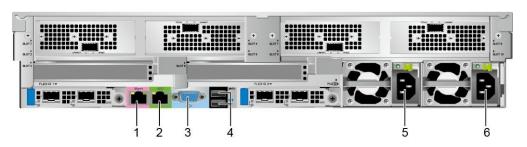
图 5-20 后面板接口



1	管理网口	2	串口
3	VGA 接口	4	USB 3.0 接口
5	电源模块 1 接口	6	电源模块 2 接口

● 4GPU 机型

图 5-21 后面板接口



1	管理网口	2	串口
3	VGA 接口	4	USB 3.0 接口

5 电源模块 1接口 6 电源模块 2接口	
-----------------------	--

接口说明

表 5-4 后面板接口说明

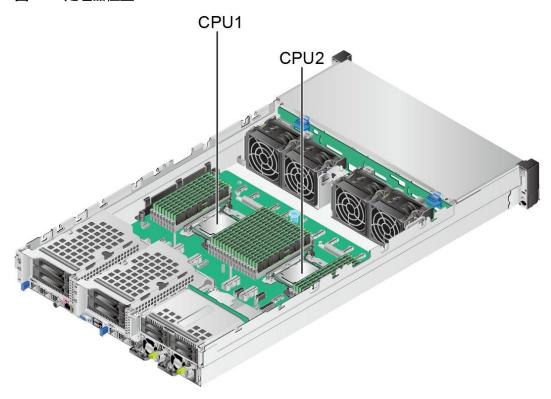
名称	类型	数量	说明		
管理网口	RJ45	1	iBMC 管理网口,用于管理服务器。 说明 管理网口为干兆网口,速率支持 100/1000Mbit/s 自适应。		
串口	RJ45	1	用于调试,默认为操作系统串口,可通过 iBMC 命令行设置为 iBMC 串口。 说明 通讯标准为三线制串口,波特率默认为 115200bit/s。		
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端,例如显示器 或 KVM(Keyboard, Video and Mouse)。		
USB 接口	USB 3.0	2	用于接入 USB 3.0 设备。 须知 使用外接 USB 设备时,接入的 USB 设备支持的最大电流为 1.3A。 使用外接 USB 设备时,请确认 USB 设备状态良好,否则可能 导致服务器工作异常。 USB 3.0 接口可为低功率外围 设备供电,但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备(例 如外部 CD/DVD 驱动器),需要 外部电源。		
电源模块接口	-	2	通过电源线缆连接 PDU,用户可根据需要选配电源模块。 说明 选配电源模块时,必须确保电源的 额定功率大于整机额定功率。		

5.3 处理器

- 支持1个或2个处理器。
- 配置 1 个处理器时,需要安装在 CPU1 位置。

- 配置在同一服务器的处理器,型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

图 5-22 处理器位置



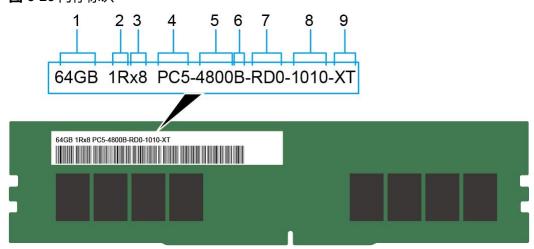
5.4 内存

5.4.1 DDR5 内存

5.4.1.1 内存标识

要确定内存特性,请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-23 内存标识



序号	说明	示例
1	容量	16 GB32 GB64 GB128 GB256 GB
2	rank(s)	 1R = Single rank 2R = Dual rank 4R = Quad rank 8R = Octal rank
3	DRAM 上的数据宽度	 x4 = 4 位 x8 = 8 位
4	内存接口类型	• PC5 = DDR5
5	最大内存速度	• 4800MT/S
6	内存时延参数(CL-nRCD-nRP)	 A = 34-34-34 B = 40-40-40 C = 42-42-42
7	DIMM 类型	RD0: RDIMM D0 版本的 参 考设计
8	SPD 版本	10: SPD 版本10: SPD 192~447 Byte 的 版本

序号	说明	示例		
9	温度等级	 XT (Extended Temperature grade) : 0°C ~ 95°C NT (Normal Temperature grade) : 0°C ~ 85°C 		

5.4.1.2 内存子系统体系结构

服务器提供32个内存接口,每个处理器内部集成了8个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时,需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存,则备通道的内存无法正常使用。

表 5-5 通道组成

通道归属	通道	组成	
CPU1	通道 A (主)	DIMM000(A)	
	通道 A	DIMM001(I)	
	通道 B (主)	DIMM010(B)	
	通道 B	DIMM011(J)	
	通道 C (主)	DIMM020(C)	
	通道C	DIMM021(K)	
	通道 D (主)	DIMM030(D)	
	通道 D	DIMM031(L)	
	通道 E (主)	DIMM040(E)	
	通道E	DIMM041(M)	
	通道 F (主)	DIMM050(F)	
	通道 F	DIMM051(N)	
	通道 G (主)	DIMM060(G)	
	通道 G	DIMM061(O)	
	通道 H (主)	DIMM070(H)	
	通道 H	DIMM071(P)	
CPU2	通道 A (主)	DIMM100(A)	
	通道 A	DIMM101(I)	
	通道 B (主)	DIMM110(B)	
	通道 B	DIMM111(J)	

通道归属	通道	组成
	通道 C (主)	DIMM120(C)
	通道C	DIMM121(K)
	通道 D (主)	DIMM130(D)
	通道 D	DIMM131(L)
	通道 E (主)	DIMM140(E)
	通道E	DIMM141(M)
	通道 F (主)	DIMM150(F)
	通道 F	DIMM151(N)
	通道 G (主)	DIMM160(G)
	通道 G	DIMM161(O)
	通道 H (主)	DIMM170(H)
	通道 H	DIMM171(P)

5.4.1.3 内存兼容性信息

在选择 DDR5 内存时,请参考以下规则进行配置:

须知

- 同一台服务器必须使用相同 Part No. (即 P/N 编码)的 DDR5 内存,内存在系统中的 运行速率为以下各项的最低值:
 - 特定 CPU 支持的内存速度。
 - 特定内存配置最大工作速度。
- 不同类型(RDIMM、RDIMM-3DS)和不同规格(容量、位宽、rank、高度等)的 DDR5 内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
- 支持搭配第四代英特尔®至强®可扩展处理器(Sapphire Rapids)、第五代英特尔 ®至强®可扩展处理器(Emerald Rapids)或澜起第四代津逮®处理器(Jintide) 使用,所有型号的 CPU 支持的最大内存容量相同。
- 支持内存总容量的计算公式如下:内存总容量等于所有DDR5内存的容量之和。
- 支持单条内存容量的具体容量类型,详细信息请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
- 支持内存数量的最大值,取决于内存类型以及 rank 数量。

表 5-6 DDR5 内存参数

参数		取值	取值					
单条 DDF 存 容量		16	32	48	64	96	128	256
类型		RDIM M	RDIM M	RDIM M	RDIM M	RDIM M	RDIM M-3DS	RDIM M-3DS
额定速率 (MT/s)		5600°	5600°	5600°	5600°	5600°	4800	4800
工作电压 (V)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的 DDR5 内存数量 ^a		32	32	16	32	32	32	32
整机最大支持的 DDR5 内存容量 (GB)		512	1024	768	2048	3072	4096	8192
实际速 率	1DPC ^b	5600	5600	5600	5600	5600	4800	4800
(MT/s)	2DPC	4400	4400	-	4400	4400	4400	4400

- a: 最多支持的 DDR5 内存数量是基于 2 个处理器配置的数量,如果是 1 个处理器配置,则数量减半。
- b: DPC (DIMM Per Channel) ,即每个内存通道配置的内存数量。
- c: 配置 SPR CPU 时,配置内存的最大工作速率可以达到 4800MT/s; 配置 EMR CPU 时,配置内存的最大工作速率可以达到 5600MT/s。
- 以上信息仅供参考,详细信息请咨询当地销售代表。

5.4.1.4 内存安装准则

DDR5 内存的通用安装准则:

- 对于 SPR CPU (不含 HBM CPU) 和 EMR CPU 至少需要配置 1 条 DDR5 内存,对于 SPR HBM CPU,可以不配置内存。
- 配置的所有内存必须是 DDR5 RDIMM 类型。
- 配置的所有内存必须是相同的 rank。
- 不安装内存时,内存插槽需要安装假内存条。

5.4.1.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装 32条 DDR5 内存。

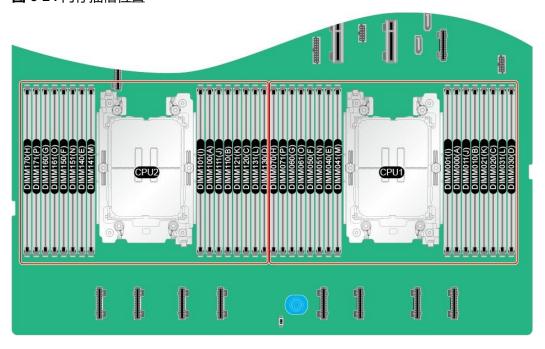
内存配置时必须遵守内存安装原则,详细信息请通过技术支持网站访问内存配置指南.

HBM CPU 的 DDR5 内存安装原则请参见图 5-27 和图 5-28。

其他类型 CPU 的 DDR5 内存安装原则请参见图 5-25 和图 5-

26。

图 5-24 内存插槽位置



∭说明

- 1 个处理器:配置 48GB 内存时,仅支持 8 条数量及插法;配置 96GB 内存时仅支持 8 条和 16 条 数量及插法。
- 2 个处理器:配置 48GB 内存时,仅支持 16 条数量及插法;配置 96GB 内存时仅支持 16 条和 32

条数量及插法。

图 5-25 DDR5 内存安装原则(1个处理器)

处理器	通道	内存位置	内存数量						
			1	2	4	6	8	12	16
	Α	DIMM000(A)	•	•	•	•	•	•	•
	A	DIMM001(I)						•	•
	В	DIMM010(B)					•	•	•
	Ь	DIMM011(J)							•
	C	DIMM020(C)			•	•	•	•	•
	0	DIMM021(K)						•	•
	D	DIMM030(D)				•	•	•	•
CPU1		DIMM031(L)							•
0101	E	DIMM040(E)			•	•	•	•	•
	<u> </u>	DIMM041(M)						•	•
	F	DIMM050(F)				•	•	•	•
	•	DIMM051(N)							•
	G	DIMM060(G)		•	•	•	•	•	•
	G	DIMM061(O)						•	•
	н	DIMM070(H)					•	•	•
	11	DIMM071(P)							•

图 5-26 DDR5 内存安装原则 (2个处理器)

处理器	通道	内存位置	内存数量						
			2	4	8	12	16	24	32
	Α	DIMM000(A)	•	•	•	•	•	•	•
	Д	DIMM001(I)						•	•
	В	DIMM010(B)					•	•	•
		DIMM011(J)							•
	С	DIMM020(C)			•	•	•	•	•
		DIMM021(K)						•	•
	D	DIMM030(D)				•	•	•	•
CPU1		DIMM031(L)							•
0,01	E	DIMM040(E)			•	•	•	•	•
		DIMM041(M)						•	•
	F	DIMM050(F)				•	•	•	•
	F	DIMM051(N)							•
	G	DIMM060(G)		•	•	•	•	•	•
		DIMM061(O)						•	•
	Н	DIMM070(H)					•	•	•
		DIMM071(P)							•
		DIMM100(A)	•	•	•	•	•	•	•
	Α	DIMM101(I)						•	•
	_	DIMM110(B)					•	•	•
	В	DIMM111(J)							•
		DIMM120(C)			•	•	•	•	•
	С	DIMM121(K)						•	•
		DIMM130(D)				•	•	•	•
OPUIO	D	DIMM131(L)							•
CPU2	_	DIMM140(E)			•	•	•	•	•
	E	DIMM141(M)						•	•
	_	DIMM150(F)				•	•	•	•
	F	DIMM151(N)							•
		DIMM160(G)		•	•	•	•	•	•
	G	DIMM161(O)						•	•
		DIMM170(H)					•	•	•
	Н	DIMM171(P)							•

图 5-27 DDR5 内存安装原则 (1 个 HBM处理器)

			内存数量								
处理器	通道	内存位置	HBM only	Flat	Flat	Flat	Cache	Flat	Cache	Flat	Cache
			0	1	2		4		8	16	
	Α	DIMM000(A)		•	•		•		•		•
	A	DIMM001(I)									•
	В	DIMM010(B)							•		•
	D	DIMM011(J)									•
	С	DIMM020(C)					•		•		•
	C	DIMM021(K)								•	
	D	DIMM030(D)							• :		•
CPU1	U	DIMM031(L)									•
CPUI	Е	DIMM040(E)					•		•		•
	С	DIMM041(M)									•
1	F	DIMM050(F)							•		•
	Г	DIMM051(N)									•
	G	DIMM060(G)			•		•		•		•
	G	DIMM061(O)									•
	Н	DIMM070(H)							•		•
	П	DIMM071(P)									•

图 5-28 DDR5 内存安装原则 (2 个 HBM处理器)

		0 32 6 8 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0	内存数量								
处理器	通道	内存位置	HBM only	Flat	Flat	Flat	Cache	Flat	Cache	Flat	Cache
7. 1. 10001		1077110	0	2	4		8	1	16	32	
	Α	DIMM000(A)		•			•		•.00		•
	A	DIMM001(I)									•
	В	DIMM010(B)							•		•
	В	DIMM011(J)									•
	С	DIMM020(C)					•		•		•
	C	DIMM021(K)									•
	D	DIMM030(D)							•		•
CPU1	U	DIMM031(L)									•
CPUI	Е	DIMM040(E)					•		•		•
	E	DIMM041(M)				4				9	•
	F	DIMM050(F)							•		•
	F	DIMM051(N)									•
	G	DIMM060(G)			•		•		•		•
	G	DIMM061(O)				4					•
	11	DIMM070(H)						73	•		•
	Н	DIMM071(P)				*	-			1	•
8	۸	DIMM100(A)		•	•		•		• 0		•
	Α	DIMM101(I)									•
	В	DIMM110(B)							•		•
	В	DIMM111(J)									•
	С	DIMM120(C)					•		•		•
	C	DIMM121(K)									•
	D	DIMM130(D)							•		•
CPU2	U	DIMM131(L)				*					•
CPUZ	Б	DIMM140(E)					•	- 3	•.:		•
	E	DIMM141(M)									•
	F	DIMM150(F)							•		•
	F	DIMM151(N)									•
	G	DIMM160(G)			•		•		•		•
	G	DIMM161(O)									•
	Н	DIMM170(H)					T I	- 13	•		•
	Н	DIMM171(P)					1				•

5.4.1.6 内存保护技术

DDR5 内存支持以下内存保护技术:

- ECC
- Memory Mirroring
- Memory Single Device Data Correction (SDDC)
- Failed DIMM Isolation
- Memory Thermal Throttling
- Command/Address Parity Check and Retry
- Memory Demand/Patrol Scrubbing
- Memory Data Scrambling

- Post Package Repair (PPR)
- Write Data CRC Protection
- Adaptive Data Correction Single Region (ADC-SR)
- Adaptive Double Device Data Correction Multiple Region (ADDDC-MR)
- Partial Cache Line Sparing (PCLS, HBM CPU only)

5.5 存储

5.5.1 硬盘配置和硬盘编号

5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-7 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸硬盘 直通配置 1	● 前置硬盘 (8x2.5) : - 槽位0至 槽位7只 支持 SATA硬 盘	● IO 模组 3 (4x2.5) : - 槽位 44 至槽位 47 只支 持 NVMe 硬盘 ^a	-	● SATA硬盘: PCH直出 出 ● NVMe硬盘: CPU直出
8x2.5 英寸硬盘 直通配置 2	● 前置硬盘 (8x2.5) : - 槽 位 0 至 至 付 方 只 持 SATA 硬 盘	● IO模组 3 (4x2.5) : 一槽位 44 至槽位 47 只支持續盘 a	-	 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标卡RAID 控制标卡默认配置在 Slot3 NVMe 硬盘: CPU直出
8x2.5 英寸硬盘 直通配置 3	● 前置硬盘 (8x2.5) : 一 槽位 0 至 槽位 7 只 支持 SATA/ NVMe 硬 盘 a	-	-	● SATA硬 盘: PCH 直 出 ● NVMe 硬 盘: CPU 直 出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸硬盘 直通配置 4	● 前置硬盘 (8x2.5) : - 槽 位 0 至 種 位 7 支 SAS/ SAS/ NVMe 硬 盘 a	-	-	 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标卡RAID 控制标卡默认配置在 Slot3 NVMe 硬盘: CPU直出
8x2.5 英寸硬盘 +4GPU 配置 1	● 前置硬盘 (8x2.5) : - 槽位0至 槽位7只 支持 SATA硬 盘	-	-	● PCH 直出
8x2.5 英寸硬盘 +4GPU 配置 2	● 前置硬盘 (8x2.5) : - 槽位 0 至 1 支持 SAS/ SATA 硬 盘	-	-	• 1xRAID 控制标卡 RAID 控制标卡默认配置在 Slot3

- a: 配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘,单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 1" 的硬盘编号

图 5-29 硬盘编号

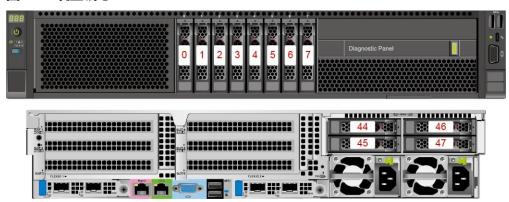


表 5-8 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
44	44
45	45
46	46
47	47

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 2" 的硬盘编号

图 5-30 硬盘编号



表 5-9 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 3" 的硬盘编号

图 5-31 硬盘编号



表 5-10 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 4" 的硬盘编号

图 5-32 硬盘编号



表 5-11 硬盘编号

iBMC 界面显示的硬盘 編 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0注
1	1注
2	2注
3	3注
4	4注
5	5注
6	6注
7	7注
	0 1 2 3 4 5

注: 当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时,RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘+4GPU 配置 1" 的硬盘编号

图 5-33 硬盘编号



表 5-12 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

• 表 5-7 中 "8x2.5 英寸硬盘+4GPU 配置 2" 的硬盘编号

图 5-34 硬盘编号



表 5-13 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
5	5	5
6	6	6
7	7	7

5.5.1.2 12x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-14 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x2.5 英寸硬 盘直通配置 1 (4xSATA +8xNVMe)	● (12x2.5) :	-	-	● SATA硬 盘: PCH 直 出 ● NVMe 硬 盘: CPU 直 出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x2.5 英寸硬盘直通配置 2 (4xSAS/ SATA +8xNVMe)	● (12x2.5) 前 (12x2.5) : 一	-	-	 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标卡 RAID 控制 标在 Slot3 NVMe 硬盘: CPU 盘出
12x2.5 英寸硬 盘 (4xSATA +8xNVMe) +4GPU 配置 1	● (12x2.5)		-	SATA硬盘: PCH直出 NVMe硬盘: CPU直出出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x2.5 英寸硬盘(4xSAS/ SATA +8xNVMe) +4GPU配置 2	• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	 SAS/SATA 硬 SAS/SATA 硬 SAS/SATA

具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

● 表 5-14 中 "12x2.5 英寸硬盘直通配置 1 (4xSATA+8xNVMe) 、12x2.5 英寸硬盘 (4xSATA+8xNVMe) +4GPU 配置 1" 的硬盘编号

图 5-35 硬盘编号



表 5-15 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

● 表 5-14 中 "12x2.5 英寸硬盘直通配置 2(4xSAS/SATA+8xNVMe)、12x2.5 英寸硬盘(4xSAS/SATA+8xNVMe)+4GPU 配置 2" 的硬盘编号

图 5-36 硬盘编号



表 5-16 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4注
5	5	5注
6	6	6注

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
7	7	7注
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-

注:当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时,RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。

5.5.1.3 12x3.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-17 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸硬 盘直通配置 1	● 前置硬盘 (12x3.5) :	● IO 模组 1 (2x2.5 ^a / 2x3.5):	-	● SATA硬 盘: PCH直 出
	- 槽位 0 至 槽位 11 只支持 SATA 硬 盘	- 槽位 40 至 41 字 41 字 41 字 41 字 42 字 42 字 44 字 47 NVMe 理 47 NVMe 理 47 NVMe		● NVMe 硬 盘: CPU 直 出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸硬盘直通配置 2	● 前置では (12x3.5) : 一種位 0	● IO (2x2.5)		 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标序 RAID 控制标子 Slot3 NVMe 硬盘出
12x3.5 英寸硬 盘直通配置 1 (4xNVMe)	● 前(12x3.5) : 個位 7	● IO 模组 1 (2x3.5): - 槽位 40 至 41 只 ATA	-	 SATA 硬盘: PCH直出 NVMe 硬盘: CPU直出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸硬盘直通配置 2 (4xNVMe)	● (12x3.5) : 一	● IO (a: -	_	 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标子 RAID 控制

- a: IO 模组 1 (2x2.5) 配置的是 "后置 2x2.5 英寸硬盘+PCle Riser 模组"。
- b: 配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘,单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

● 表 5-17 中 "12x3.5 英寸硬盘直通配置 1" 的硬盘编号

图 5-37 硬盘编号 (IO 模组 1 配置 2.5 英寸硬盘)

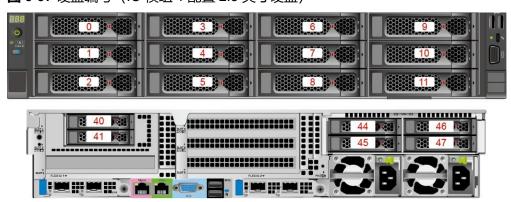


图 5-38 硬盘编号 (IO 模组 1 配置 3.5 英寸硬盘)



表 5-18 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
40	40

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
41	41
44	44
45	45
46	46
47	47

• 表 5-17 中 "12x3.5 英寸硬盘直通配置 2" 的硬盘编号

图 5-39 硬盘编号

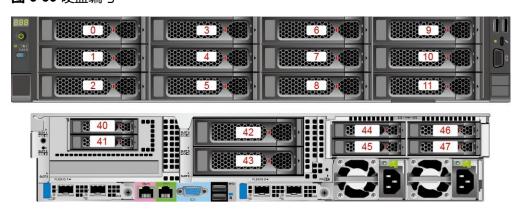


表 5-19 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
40	40	12
41	41	13
42	42	14
43	43	15
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

• 表 5-17 中 "12x3.5 英寸硬盘直通配置 1 (4xNVMe) " 的硬盘编号

图 5-40 硬盘编号

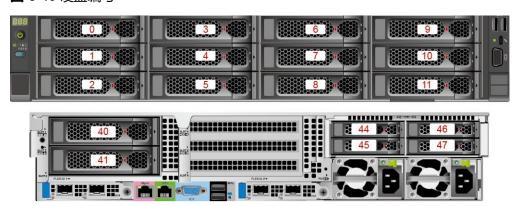


表 5-20 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
9	9
10	10
11	11
40	40
41	41
44	44
45	45
46	46
47	47

• 表 5-17 中 "12x3.5 英寸硬盘直通配置 2 (4xNVMe) " 的硬盘编号

图 5-41 硬盘编号

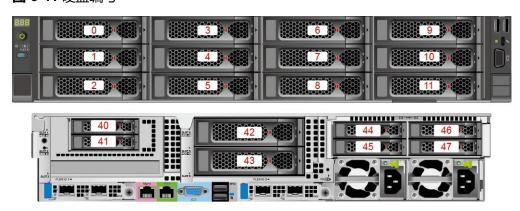


表 5-21 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
8	8	8注
9	9	9注
10	10	10 ^注
11	11	11 ^注
40	40	12
41	41	13
42	42	14
43	43	15
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

注: 当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时, RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。

5.5.1.4 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置

硬盘配置

表 5-22 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸硬盘 EXP配置 1	● 前(12x3.5) : 一	● IO (2x2. 槽至41支(Acc		 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标卡 RAID 控制标子 Slot3 NVMe 硬盘出

- a: IO 模组 1 (2x2.5) 配置的是 "后置 2x2.5 英寸硬盘+PCle Riser 模组"。
- b: 配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘,单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

• 表 5-22 中 "12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 1" 的硬盘编号

图 5-42 硬盘编号

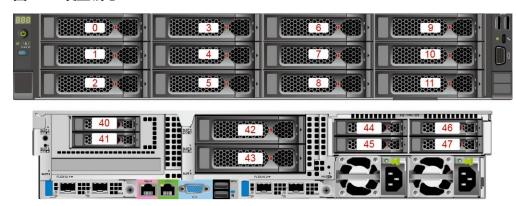


表 5-23 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
40	40	12
41	41	13
42	42	14
43	43	15
44	44	-
45	45	-
46	46	-

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
47	47	-

5.5.1.5 24x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-24 硬盘配置

24x2.5 英寸硬 盘直通配置 (三 RAID 控制 卡)	● 前置硬盘 (24x2.5) : 一槽位 0 至 23 持 SAA	● IO 模组 3 (4x2.5): - 槽位 44 至槽位 47 只 持 NVMe 硬盘 ^a	_	 SAS/SATA 硬盘: 3xRAID 控制标序 RAID 控制标算 际位2、Slot2、Slot3、Slot6 NVMe 硬盘: CPU直出
---	---	---	---	--

- a: 配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘,单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

• 表 5-24 中的 "24x2.5 英寸硬盘直通配置 (三 RAID 控制卡) " 的硬盘编号

图 5-43 硬盘编号





表 5-25 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	0
9	9	1
10	10	2
11	11	3
12	12	4
13	13	5
14	14	6
15	15	7
16	16	0
17	17	1
18	18	2
19	19	3

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
20	20	4
21	21	5
22	22	6
23	23	7
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

5.5.1.6 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置

硬盘配置

表 5-26 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5 英寸硬 盘 NVMe 配置 (8xSATA +16xNVMe)	• (24x2.5) 三只	-	-	SATA硬盘: PCH直出 BUNVMe硬 BUNVMe硬直出 BUNVMe硬直出 BUNVMe硬直出 BUNVMe

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置 (8xSAS/ SATA +16xNVMe)	● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标序 RAID 控制配置 CPU 由出 NVMe 硬直出
24x2.5 英寸硬 盘 NVMe 配置	● 前置硬盘 (24x2.5) : - 槽位0至 槽位23 只支持 NVMe硬 盘	● IO 模组 3 (4x2.5) : - 槽位 44 至槽位 47 只支 持 SATA 硬盘	-	SATA硬盘: PCH直出
24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置	● 前置硬盘 (24x2.5) : - 槽位 0 至 槽位 23 只支持 NVMe 	● IO 模组 3 (4x2.5) : - 槽位 44 至槽位 47 支 c, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标卡 RAID 控制标卡默认配置在 Slot5 NVMe 硬盘: CPU 直出

具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

• 表 5-26 中 "24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置 1 (8xSATA+16xNVMe) " 的硬盘编号

图 5-44 硬盘编号



表 5-27 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23

● 表 5-26 中 "24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置 2(8xSAS/SATA+16xNVMe)"的硬盘编号

图 5-45 硬盘编号



表 5-28 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	4

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
13	13	5
14	14	6
15	15	7
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-

• 表 5-26 中 "24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置 3" 的硬盘编号

图 5-46 硬盘编号

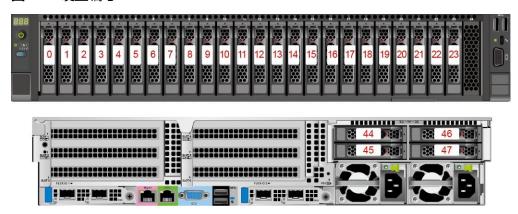


表 5-29 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
44	44
45	45
46	46
47	47

• 表 5-26 中 "24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置 4" 的硬盘编号

图 5-47 硬盘编号

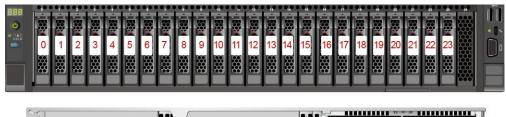




表 5-30 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	-
1	1	-
2	2	-
3	3	-
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
15	15	-
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-
44	44	0
45	45	1
46	46	2
47	47	3

5.5.1.7 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置

硬盘配置

表 5-31 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置	● (25x2.5) : 一	● IO (2x2. 槽至41支(AT		 SAS/SATA 硬盘: 1xRAID 控制标序 RAID 控制标置 RAID 控制

- a: IO 模组 (2x2.5) 配置的是 "后置 2x2.5 英寸硬盘+PCle Riser 模组"。
- b: 配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘,单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关,本章节提供的 RAID 控制卡显示 的硬盘编号,连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的"内部布线"章节进行线 缆连接。

• 表 5-31 中 "25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置"的硬盘编号

图 5-48 硬盘编号





表 5-32 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬 盘 编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘 编 号	RAID 控制卡显示的硬盘 编号
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
40	40	25
41	41	26
42	42	27
43	43	28
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

5.5.2 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯

图 5-49 SAS/SATA 硬盘指示灯

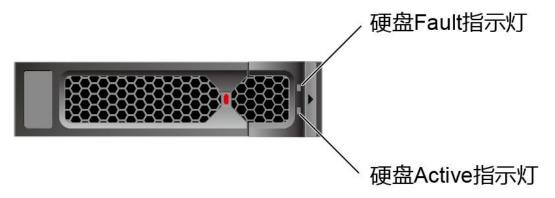


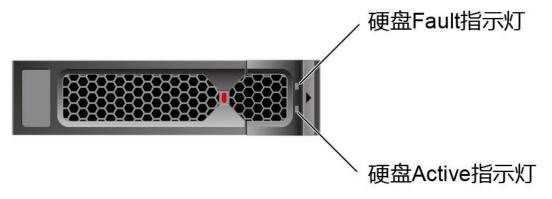
表 5-33 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	硬盘不在位。

硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁 (4Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状 态。
常亮	蓝灯闪烁 (4Hz)	硬盘被定位。
闪烁 (1Hz)	红灯同步闪烁 (1Hz)	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	红灯常亮	RAID 组中硬盘被拔出。
常亮	红灯常亮	硬盘故障。

NVMe 硬盘指示灯

图 5-50 NVMe 硬盘指示灯



● VMD 功能开启时,且已安装最新的 VMD 驱动,NVMe 硬盘支持暴力热插拔。

表 5-34 NVMe 硬盘指示灯说明 (VMD 功能开启)

硬盘 Active 指 示 灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
闪烁 (4Hz)	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁(4Hz)	NVMe 硬盘被定位。
闪烁 (1HZ)	红灯同步闪烁 (1Hz)	NVMe 硬盘处于重构从盘状态。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe 硬盘故障。

VMD 功能关闭时, NVMe 硬盘仅支持通知式热插拔。

表 5-35 NVMe 硬盘指示灯说明 (VMD 功能关闭)

硬盘 Active 指 示 灯(绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
闪烁 (4Hz)	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁(4Hz)	NVMe 硬盘被定位。
熄灭	红灯闪烁 (0.5Hz)	NVMe 硬盘已完成热拔出流程,允许 拔 出。
熄灭	红灯闪烁 (2Hz)	NVMe 硬盘正处于热插过程中。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe 硬盘故障。

5.5.3 RAID 控制卡

RAID 控制卡提供 RAID 配置、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。

- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
- 关于 RAID 控制卡的详细信息,请参见服务器 RAID 控制卡用户指南。

5.6 网络

5.6.1 OCP 3.0 网卡

OCP 3.0 网卡提供网络扩展能力。

- FLEX IO 插卡槽位支持 OCP 3.0 网卡,用户可按需选配。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
- OCP 3.0 网卡的详细信息请参见对应 OCP 3.0 网卡的用户指南。

5.7 IO 扩展

5.7.1 PCIe 卡

PCIe 卡提供系统扩展能力。

● 服务器后面板配置硬盘模组/PCle Riser 模组机型,支持最大 8 个 PCle 标准扩展插 槽。

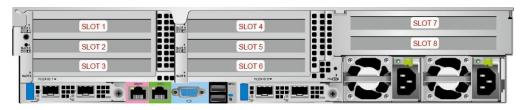
- 4GPU 机型支持最大 6 个 PCIe 标准扩展插槽,支持 4 张全高全长双槽位的 GPU 卡和 2 张全高半长的 PCIe 标卡。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
- 在使用 IB 卡构建 IB 网络时,需要使网络两端的 IB 卡配置的 IPolB 模式保持一致,具体操作请咨询技术支持。

5.7.2 PCIe 插槽

PCIe 插槽位置

服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

图 5-51 PCle 插槽



– IO 模组 1 提供的槽位为 Slot1、Slot2、Slot3。采用 2x2.5 英寸硬盘+PCle Riser

模组时, Slot1和 Slot2不可

用。

- IO 模组 2 提供的槽位为 Slot4、Slot5、Slot6。采用 2x2.5 英寸硬盘+PCle Riser

模组时, Slot4 和 Slot5 不可

用。

- IO 模组 3 提供的槽位为 Slot7、Slot8。
- 4GPU 机型

图 5-52 PCIe 插槽



Slot 12

Slot 14

Slot 13

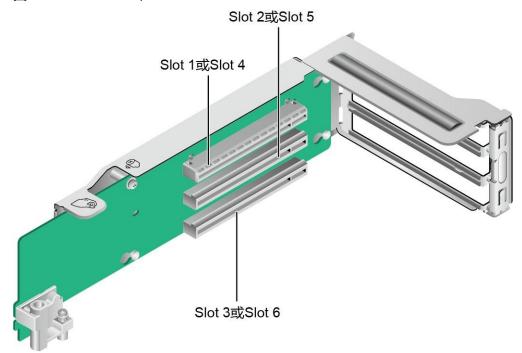
图 5-53 内置 PCIe插槽

- 4GPU Riser 模组提供的槽位为 Slot1、Slot4、Slot7、Slot9。
- IO 模组 1 提供的槽位为 Slot3。
- IO 模组 2 提供的槽位为 Slot6。
- 内置 4 卡模组提供的槽位为 Slot11、Slot12、Slot13、Slot14。

PCle Riser 卡 (适用于服务器后面板配置硬盘模组/PCle Riser 模组机型)

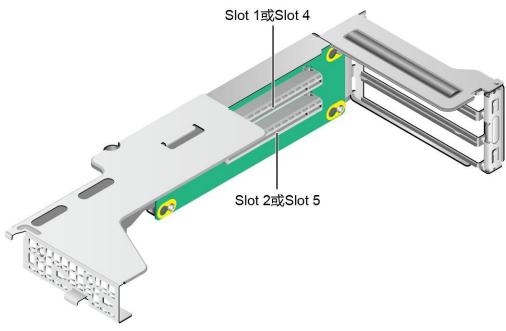
- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 1
 - 安装在 IO 模组 1 时,提供 PCIe 槽位为 Slot1、Slot2、Slot3。
 - 安装在 IO 模组 2 时,提供 PCIe 槽位为 Slot4、Slot5、Slot6。

图 5-54 PCle Riser 卡1



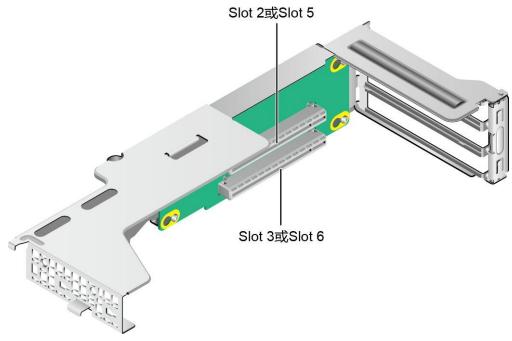
- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCle Riser 卡 2
 - 安装在 IO 模组 1 时,提供 PCIe 槽位为 Slot1、Slot2。
 - 安装在 IO 模组 2 时,提供 PCIe 槽位为 Slot4、Slot5。

图 5-55 PCIe Riser 卡2



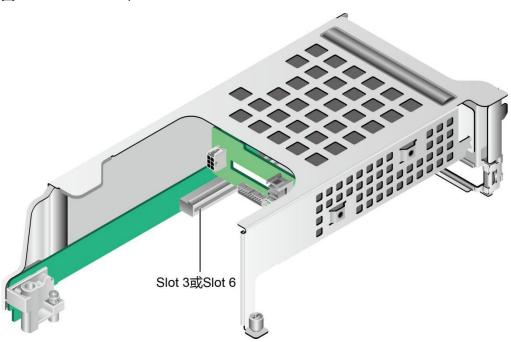
- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 3
 - 安装在 IO 模组 1 时,提供 PCIe 槽位为 Slot2、Slot3。
 - 安装在 IO 模组 2 时,提供 PCIe 槽位为 Slot5、Slot6。

图 5-56 PCle Riser 卡3



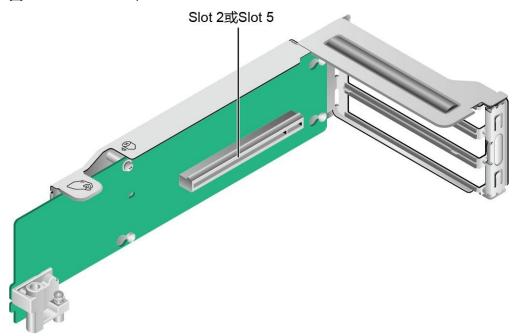
- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 4
 - 安装在 IO 模组 1 时,提供 PCIe 槽位为 Slot3。
 - 安装在 IO 模组 2 时,提供 PCIe 槽位为 Slot6。

图 5-57 PCIe Riser 卡4



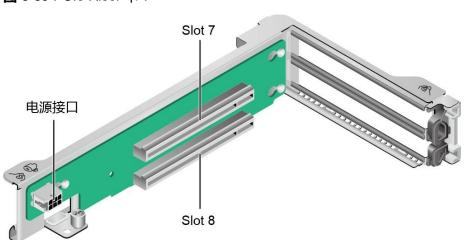
- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 5
 - 安装在 IO 模组 1 时,提供 PCIe 槽位为 Slot2。
 - 安装在 IO 模组 2 时,提供 PCIe 槽位为 Slot5。

图 5-58 PCle Riser 卡5



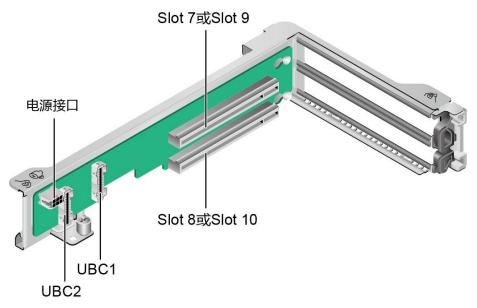
● IO 模组 3 的 PCle Riser 卡 1 安装在 IO 模组 3,提供 PCle 槽位为 Slot7、Slot8。

图 5-59 PCIe Riser 卡1



- IO 模组 3 的 PCle Riser 卡 2
 - 安装一张 PCIe Riser 卡 2 时,提供的槽位为 Slot7、Slot8。
 - 安装两张 PCle Riser 卡 2 时,提供的槽位为 Slot7、Slot8、Slot9、Slot10。

图 5-60 PCle Riser 卡2

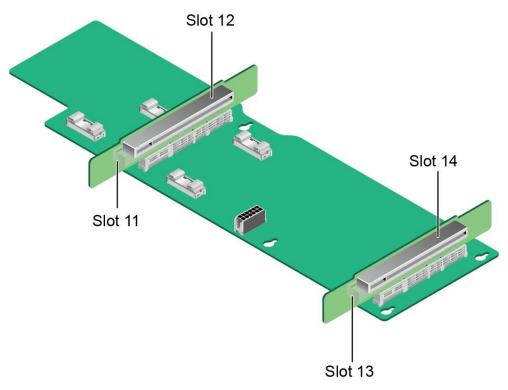


● 内置的 PCle Riser 卡 1

安装在内置 4 卡模组转接板,提供 PCIe 内置扩展槽位,详细信息请参见•内置 4 卡 模组转接板。

- 安装在板卡座-4CHP连接器(J12)时,提供PCIe槽位为Slot11、Slot12。
- 安装在板卡座-4CHP连接器(J10)时,提供PCIe槽位为Slot13、Slot14。

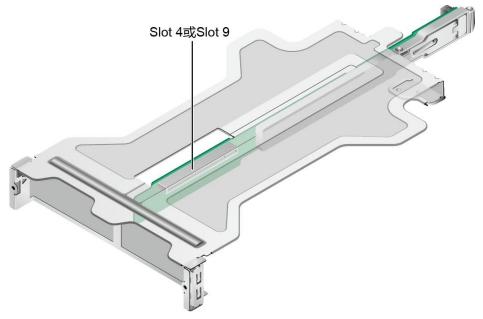




PCle Riser 卡 (适用于 4GPU 机型)

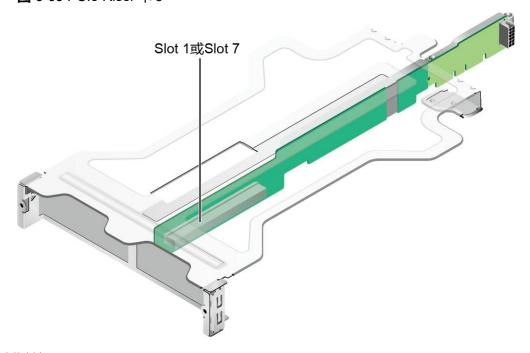
- 后置 GPU 模组的 PCle Riser 卡 1
 安装在 4GPU 内置转接板,详细信息请参见•4GPU 内置转接板。
 - 安装在板卡座-4CHP连接器(J10),提供PCIe槽位为Slot4。
 - 安装在板卡座-4CHP 连接器(J12),提供 PCIe 槽位为 Slot9。

图 5-62 PCle Riser 卡2



- 后置 GPU 模组的 PCIe Riser 卡 2
 安装在 4GPU 内置转接板,详细信息请参见•4GPU 内置转接板。
 - 安装在板卡座-4CHP 连接器(J11),提供 PCIe 槽位为 Slot1。
 - 安装在板卡座-4CHP 连接器(J13), 提供 PCIe 槽位为 Slot7。

图 5-63 PCIe Riser 卡3



5.7.3 PCIe 插槽说明

∭说明

- 当 CPU2 不在位时,其对应的 PCIe 插槽不可用。
- 此处为 CPU 对应的 PCIe 端口号,BIOS 界面显示的 PCIe 端口号信息请参见 Eagle Stream 平台 BIOS 参数参考。

服务器后面板配置硬盘/PCIe Riser 模组机型

表 5-36 PCIe 插槽说明

PCle Riser卡	PCle Riser 卡 安装位置	PCle Riser 卡 上的 PCle 插 蛐蛐位	PCle 插槽 或接 口描述	从属 CPU	PCle 端 口号	PCle 插槽 或接 口支持 的 PCle
IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCle Riser 卡 1	IO 模组 1	Slot1	PCle5.0 x16 ^a (x16) ^b	CPU1	Port3A	全高半长
Tuodi ja i		Slot2	PCle4.0 x16 (x8)	CPU1	Port2A	全高半长
		Slot3	PCle4.0 x16 (x8)	CPU1	Port2E	全高半长

PCle Riser卡	PCle Riser 卡 安装位置	PCle Riser 卡 上的 PCle 插 蛐蛐位	PCle 插槽 或接口描述	从属 CPU	PCle 端 口号	PCle 插槽 或接口支持的 PCle
	IO 模组 2	Slot4	PCle5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot5	PCle4.0 x16 (x8)	CPU2	Port1A	全高半长
		Slot6	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU2	Port1E	全高半长
IO 模组 1/IO 模 组	IO 模组 1	Slot1	PCle5.0 x16 (x16)	CPU1	Port3A	全高全长
2的 PCle Riser卡 2		Slot2	PCle5.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	全高全长
	IO 模组 2	Slot4	PCle5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高全长
		Slot5	PCle5.0 x16 (x16)	CPU2	Port1A	全高全长
IO 模组 1/IO 模 组 2 的	IO 模组 1	Slot2	PCle5.0 x16 (x16)	CPU1	Port3A	全高全长
PCle Riser卡 3		Slot3	PCle5.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	全高半长
	10 模组 2	Slot5	PCle5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高全长
	Slot6	PCle5.0 x16 (x16)	CPU2	Port1A	全高半长	
IO 模组 1/IO 模 组 2 的	IO 模组 1	Slot3	PCle4.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	全高半长
PCIe Riser卡 4	IO 模组 2	Slot6	PCle4.0 x16 (x16)	CPU2	Port1A	全高半长

PCle Riser卡	PCle Riser 卡 安装位置	PCle Riser 卡 上的 PCle 插 蛐蛐位	PCle 插槽 或接口描述	从属 CPU	PCle 端 口号	PCle 插槽 或接口支持的 PCle
IO 模组 1/IO 模 组 2 的	IO 模组 1	Slot2	PCle4.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	全高全长
PCle Riser卡 5	IO 模组 2	Slot5	PCle4.0 x16 (x16)	CPU2	Port1A	全高全长
IO 模组 3 的 PCle Riser 卡	10 模组 3	Slot7	PCIe4.0 x16 (x16)	CPU2	Port5A	全高半长
1		Slot8	PCle4.0 x16 (x16)	CPU2	Port4A	全高半长
IO 模组 3 的 PCle Riser 卡	10 模组 3	Slot7/ slot9	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU2	Port4A/ Port5E	半高半长
2		Slot8/ slot10	PCle4.0 x16 (x8)	CPU2	Port4E/ Port5A	半高半长
内置的 PCle Riser卡1	内置 4 卡 模组转接 板	Slot11/ Slot13	PCle5.0 x16 (x8)	CPU1	Port5A/ Port4A	半高半长
		Slot12/ Slot14	PCle5.0 x16 (x8)	CPU1	Port5E/ Port4E	半高半长
-	-	FLEX IO 插卡 1	PCle4.0 x16 (x8, x16°, x8+x8 ^d)	CPU1	Port1A	OCP 3.0 规范标准
-	-	FLEX IO 插卡 2	PCle4.0 x16 (x8, x16e)	CPU2	Port3A	OCP 3.0 规范标准

PCle Riser卡	PCle Riser 卡 安装位置	PCle Riser 卡 上的 PCle 插	PCle 插 槽 或接 口描述	从属 CPU	PCle 端 口号	PCle 插槽 或接口支持
		横横位				沿名

- a: PCle5.0 表示为 5.0 信号速率, x16 表示物理插槽宽度。
- b: 括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。
- c: FLEX IO 插卡 1 默认信号链路带宽为 x8。可使用线缆扩展信号链路带宽为 x16。
- d: FLEX IO 插卡 1 可通过线缆跳转,支持 Socket-Direct 功能。
- e: FLEX IO 插卡 2 默认信号链路带宽为 x8。可使用线缆扩展信号链路带宽为 x16。当 FLEX IO 插卡 1 支持 Socket-Direct 功能时,FLEX IO 插卡 2 只能 支持到 x8。
- 总线带宽为 PCle x16 的插槽兼容 PCle x16、PCle x8、PCle x4、PCle x1 的 PCle
 - 卡。向上则不兼容,即 PCIe 插槽的带宽不能小于插入的 PCIe 卡的带宽。
- 槽位大小为全高全长的 PCIe 插槽兼容全高全长的 PCIe 卡、全高半长的 PCIe 卡、 半高半长的 PCIe 卡。
- 槽位大小为全高半长的 PCIe 插槽兼容全高半长的 PCIe 卡、半高半长的 PCIe

服务器后面板配置 4 张 GPU 卡机型

表 5-37 PCIe 插槽说明

PCle Riser卡	PCle Riser 卡 安装位置	PCle Riser 卡 上的 PCle 插 ⁼	PCle 插槽 或接 口描述	从属 CPU	PCle 端 口号	PCle 插槽 或接口支持的 PCle
后 GPU 模 组 PCle Riser +	4GPU 内 置转接板	Slot1/ slot7	PCle4.0 x16 (x16)	CPU1/ CPU2	Port5A/ Port2A	全高全长
后 GPU 模 组 PCle Riser +	4GPU 内 置转接板	Slot4/ slot9	PCle4.0 x16 (x16)	CPU1/ CPU2	Port3A/ Port5A	全高全长
-	-	FLEX IO 插卡 1	PCle4.0 x16 (x8, x16 ^c , x8+x8 ^d)	CPU1	Port1A	OCP 3.0 规范标准
-	-	FLEX IO 插卡 2	PCle4.0 x16 (x8, x16 ^e)	CPU2	Port3A	OCP 3.0 规范标准

PCIe Riser卡	PCIe Riser 卡 安装位置	PCIe Riser 卡 上的 PCIe 插	PCle 插槽 或接口描述	从属 CPU	PCIe 端 口号	PCle 插槽 或接 口支 持 的 PCle
	女粄似直		山畑 迩			

- a: PCle5.0 表示为 5.0 信号速率, x16 表示物理插槽宽度。
- b: 括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。
- c: FLEX IO 插卡 1 默认信号链路带宽为 x8。可使用线缆扩展信号链路带宽为 x16。
- d: FLEX IO 插卡 1 可通过线缆跳转,支持 Socket-Direct 功能。
- e: FLEX IO 插卡 2 默认信号链路带宽为 x8。可使用线缆扩展信号链路带宽为 x16。当 FLEX IO 插卡 1 支持 Socket-Direct 功能时,FLEX IO 插卡 2 只能 支持到 x8。
- 总线带宽为 PCle x16 的插槽兼容 PCle x16、PCle x8、PCle x4、PCle x1 的 PCle

卡。向上则不兼容,即 PCIe 插槽的带宽不能小于插入的 PCIe 卡的带宽。

- 槽位大小为全高全长的 PCIe 插槽兼容全高全长的 PCIe 卡、全高半长的 PCIe 卡、 半高半长的 PCIe 卡。
- 槽位大小为全高半长的 PCIe 插槽兼容全高半长的 PCIe 卡、半高半长的 PCIe

服务器 B/D/F (Bus/Device/Function Number) 信息

服务器的 B/D/F 信息随着 PCIe 卡配置的变化可能会发生改变,用户可通过以下途径获取 服务器的 B/D/F 信息:

- SOL 串口信息:如已收集串口信息,可在"systemcom.tar"文件中通过搜索关键词"RootBusBDF"或"DeviceBDF",查询到服务器的 B/D/F 信息。
- 操作系统下获取:不同操作系统下,获取方式不同,具体方法如下:
 - Linux 操作系统:可通过 **Ispci -vvv** 命令获取服务器的 B/D/F 信息。

□□说明

如果操作系统没有默认支持的 **Ispci** 命令,可通过 yum 源获取、安装 pci-utils 软件包后 支持。

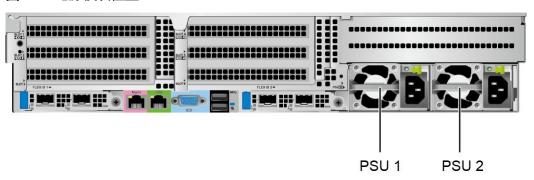
- Windows 操作系统:安装 pciutils 软件包后,使用 **Ispci** 命令获取服务器的 B/D/F 信息。
- VMware 操作系统:默认支持 Ispci 命令,用户可直接通过 Ispci 命令获取服务 器的 B/D/F 信息。

5.8 电源模块

- 支持1个或2个电源模块。
- 支持交流或直流电源模块。
- 支持热插拔。
- 配置 2 个电源模块时, 支持 1+1 冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块,P/N 编码必须相同。

- 提供短路保护,支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 若使用直流源供电,则应购买配套使用满足相应安全标准要求的直流源或者是获得 CCC 认证的直流源。
- 具体可选购的系统选件,请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

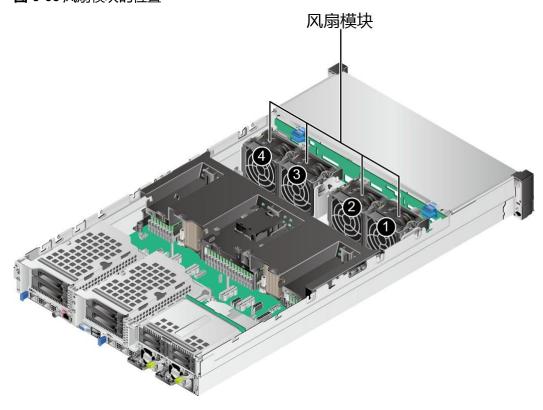
图 5-64 电源模块位置



5.9 风扇模块

- 支持4个风扇模块。
- 支持热插拔。
- 支持 N+1 冗余,即服务器可在单风扇失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块, P/N 编码必须相同。

图 5-65 风扇模块的位置



5.10 LCD 模块

∭说明

仅8x2.5 英寸硬盘直通配置支持LCD模块。

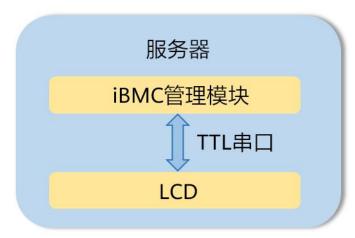
功能

LCD 模块主要用于展示服务器各部件的在位和运行状态,也可以用于设置服务器 iBMC

管理网口的 IP 地址。

LCD 模块与服务器上的 iBMC 管理模块共同构成 LCD 子系统。LCD 直接从 iBMC 管理模 块获取设备信息。LCD 子系统不存储设备数据。

图 5-66 LCD 子系统工作原理



界面

图 5-67 LCD 主界面

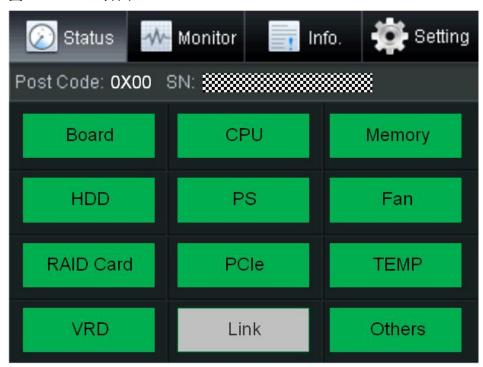


表 5-38 LCD 主界面参数说明

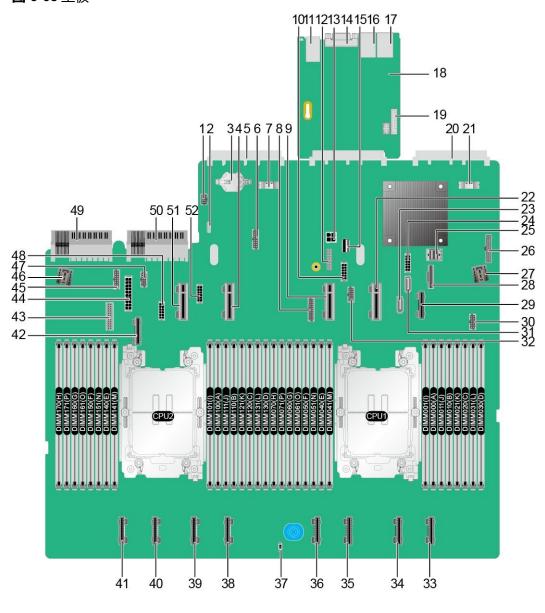
页签	功能
Status	显示服务器的 80 端口状态、序列号、各部件的状态及其 告 警信息。
Monitor	显示服务器的当前功率、CPU 温度、进风口温度。
Info.	显示 iBMC 管理网口的 IP 地址和 MAC(Media Access Control)地址、设备序列号、资产信息和固件版本号。

页签	功能
Setting	设置 iBMC 管理网口的 IP 地址。

5.11 单板

5.11.1 主板

图 5-68 主板



1 '	漏液检测连接器 (LIQUID CONN/J6078) ^a	2	VROC key 连接器 (VROC KEY/J6066)
-----	---	---	----------------------------------

3	纽扣电池连接器(U6222)	4	CPU2 UBC DD 连接器 (UBCDD2-7/J6053)
5	OCP 3.0 网卡 2 连接器 (OCP2 CONN/J6073)	6	RAID&M.2 Mezz 卡信号连 接器(RAID&M.2/J6063)
7	OCP 3.0 网卡 2 UBC 连接器 (UBC2-5/J6071)	8	内置硬盘背板&BBU 信号 连 接器(INNER BP&BBU/ J6084)
9	CPU1 UBC DD 连接器 (UBCDD1-8/J6052)	10	后置 IO 模组 2 电源连接器 (IO2 PWR/J6091)
11	2 个 USB 3.0 接口 (USB3.0 CONN/J88)	12	TPM/TCM 连接器 (TPM CONN/J6065)
13	前置硬盘电源连接器(HDD PWR/J6105) ^a	14	后置 VGA 接口 (VGA CONN/J60)
15	内置 USB 2.0 连接器 (INNER USB2.0/J6067)	16	串口 (COM/J6020)
17	BMC 管理网口 (BMC_GE/ J6019)	18	BMC 管理板
19	LCD 连接器(LCD CONN/ J6025)	20	OCP 3.0 网卡 1 连接器 (OCP1 CONN/J6072)
21	OCP 3.0 网卡 1 UBC 连接器 (UBC1-5/J42)	22	CPU1 UBC DD 连接器 (UBCDD1-7/J6051)
23	PCH SATA 连接器 2 (SATA2/J6099)	24	后置 IO 模组 1 电源连接器 (IO1 PWR/J6092)
25	PCH SATA portC 连接器 (PORTC/J6100)	26	右挂耳连接器 (J6060)
27	风扇板电源连接器 (FAN PWR/J6094)	28	PCH SATA portA&B 连接器 (PORT A-B/J6104)
29	CPU1 北向 UBC 连接器 (UBC1-6/J64)	30	风扇板信号连接器 (FAN BOARD/J6077)
31	PCH SATA连接器 1 (SATA1/J6098)	32	NC-SI 连接器 (NCSI CONN/J31)
33	CPU1 南向 UBC 连接器 (UBC1-4/J38)	34	CPU1 南向 UBC 连接器 (UBC1-3/J37)
35	CPU1 南向 UBC 连接器 (UBC1-2/J49)	36	CPU1 南向 UBC 连接器 (UBC1-1/J48)
37	开箱检测连接器 (INTRUDER CONN/S2)	38	CPU2 南向 UBC 连接器 (UBC2-4/J45)
39	CPU2 南向 UBC 连接器 (UBC2-3/J44)	40	CPU2 南向 UBC 连接器 (UBC2-2/J41)

41	CPU2 南向 UBC 连接器 (UBC2-1/J40)	42	CPU2 北向 UBC 连接器 (UBC2-6/J53)
43	左挂耳连接器 (J6081)	44	BBU 电源连接器 (BBU PWR/J6079) ^a
45	前置硬盘背板信号连接器 (FRONT HDD BP/ J6082)	46	前置硬盘背板电源连接器 (FRONT HDD PWR/ J6093)
47	后置 IO 模组 3 硬盘背板信 号 连接器 (PSU HDD BP/ J6087)	48	后置 IO 模组 3 电源连接器 (IO3 PWR/J6089)
49	PSU2 连接器 (PSU2/ J6096)	50	PSU1 连接器 (PSU1/ J6095)
51	CPU2 UBC DD 连接器 (UBCDD2-8/J6054)	52	内置硬盘模组电源连接器 (INNER PWR/J6090)

a: 预留连接器, 暂不可用。

说明

- 单 CPU 配置时, OCP 3.0 网卡只能安装在 FLEX IO 插卡 1 槽位。
- 双 CPU 配置时, FLEX IO 插卡 1、FLEX IO 插卡 2 槽位均可配置 OCP 3.0 网卡。
 - FLEX IO 插卡 1 槽位,默认运行带宽为 x8,如需要扩展为 x16,则需要使用 14270055 线 缆 连接 OCP 3.0 网卡 1 UBC 连接器(J42)到主板的 CPU1 北向 UBC 连接器(J64)。如需 要扩展为 x8+x8,则需要使用 14270055-006 线缆连接 OCP 3.0 网卡 1 UBC 连接器(J42)到主板的 CPU2 北向 UBC 连接器(J53),此时 FLEX IO 插卡 2 槽位不支持扩展到 x16。
 - FLEX IO 插卡 2 槽位,默认运行带宽为 x8,如需要扩展为 x16,则需要使用 14270055-

വാ

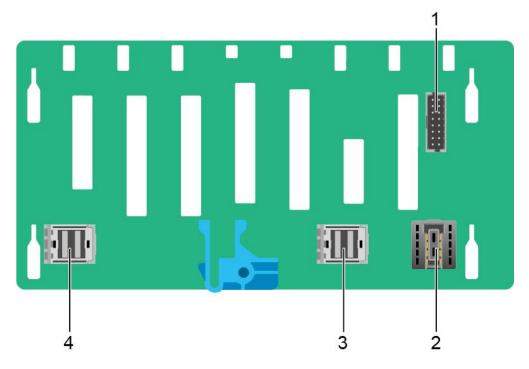
5.11.2 硬盘背板

前置硬盘背板

● 8x2.5 英寸硬盘直通配置背板

5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置章节中的 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 1、8x2.5 英寸 硬盘直通配置 2、8x2.5 英寸硬盘+4GPU 配置 1 和 8x2.5 英寸硬盘+4GPU 配置 2" 支 持此背板。

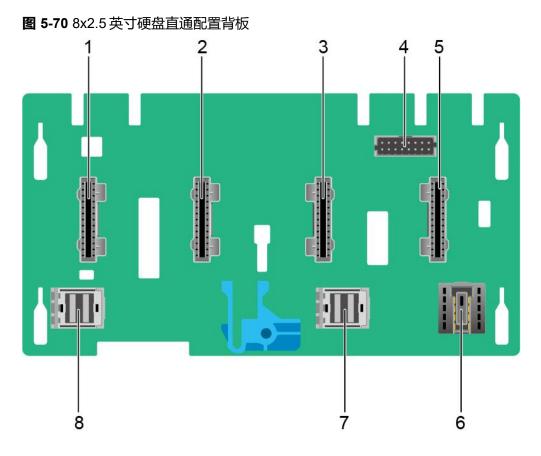
图 5-69 8x2.5 英寸硬盘直通配置背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器 (HDD BP/J12)	-
2	电源连接器 (HDD_POWER/J14)	-
3	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	Slot 0~Slot 3
4	Mini SAS HD 连接器 (PORT B/J1)	Slot 4~Slot 7

• 8x2.5 英寸硬盘直通配置背板

5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置章节中的 "8x2.5 英寸硬盘直通配置 3 和 8x2.5 英寸 硬盘直通配置 4" 支持此背板。



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC 连接器 4 (UBC4/J4)	Slot 6~Slot 7
2	UBC 连接器 3 (UBC3/J3)	Slot 4~Slot 5
3	UBC 连接器 2 (UBC2/J2)	Slot 2~Slot 3
4	背板信号线连接器 (HDD_BP/J20)	-
5	UBC 连接器 1 (UBC1/J1)	Slot 0~Slot 1
6	电源连接器 (HDD_POWER/J21)	-
7	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J6)	Slot 0~Slot 3
8	Mini SAS HD 连接器 (PORT B/J7)	Slot 4~Slot 7

12x2.5 英寸硬盘直通配置(4xSAS/SATA+8xNVMe)背板5.5.1.2 12x2.5 英寸硬盘直通配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

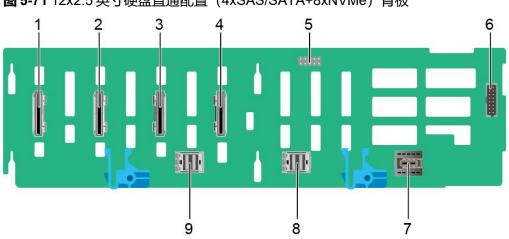


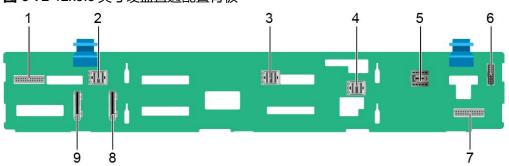
图 5-71 12x2.5 英寸硬盘直通配置 (4xSAS/SATA+8xNVMe) 背板

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC 连接器 4 (UBC4/J4)	Slot10~Slot11
2	UBC 连接器 3 (UBC3/J3)	Slot8~Slot9
3	UBC 连接器 2 (UBC2/J2)	Slot6~Slot7
4	UBC 连接器 1 (UBC1/J1)	Slot4~Slot5
5	JTAG 连接器(J20)	-
6	背板信号连接器(HDD BP/J19)	-
7	电源连接器 (HDD_POWER/J21)	-
8	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	Slot0~Slot3
9	Mini SAS HD 连接器 (PORT B/J601)	Slot4~Slot7

12x3.5 英寸硬盘直通配置背板

5.5.1.3 12x3.5 英寸硬盘直通配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

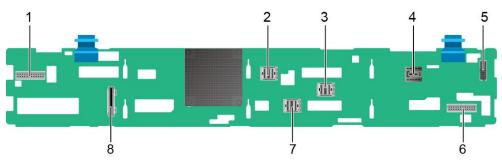




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	点灯信号线连接器 (REAR BP0/J17)	-
2	Mini SAS HD 连接器 (PORT C/J4)	Slot 8~Slot 11
3	Mini SAS HD 连接器 (PORT B/J3)	Slot 4~Slot 7
4	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	Slot 0~Slot 3
5	电源连接器 (HDD_POWER/J21)	-
6	背板信号线连接器 (HDD BP/J19)	-
7	点灯信号线连接器 (REAR BP1/J18)	-
8	UBC 连接器 1 (UBC1/J1)	Slot 8~Slot 9
9	UBC 连接器 2 (UBC2/J2)	Slot 10~Slot 11

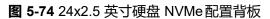
12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置背板5.5.1.4 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

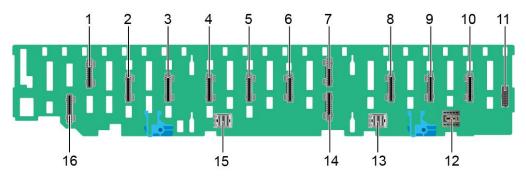
图 5-73 12x3.5 英寸硬盘 EXP配置背板



1	IO1 低速信号连接器(REAR BP0/ J31)
2	IO3 高速信号连接器(REAR PORT IO3/J1201)
3	内置高速信号连接器(INNER PORT/ J36)
4	电源连接器 (POWER/J2)
5	背板信号线连接器 (HDD BP/ J1202)
6	IO2 低速信号连接器 (REAR BP1 / J32)
7	IO1/2 高速信号连接器(REAR PORT IO1/2/J34)
8	UBC 连接器 (J1)

● 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置背板 5.5.1.6 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。



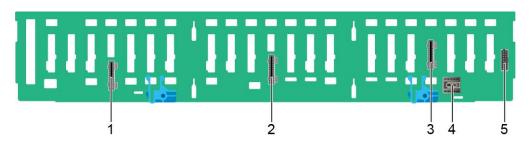


编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC 连接器 1-E(UBC1- E/J11)	Slot 20~Slot 21
2	UBC 连接器 1-D(UBC1- D/J10)	Slot 18~Slot 19
3	UBC 连接器 1-C(UBC1- C/J9)	Slot 16~Slot 17
4	UBC 连接器 1-B(UBC1-B/J8)	Slot 14~Slot 15
5	UBC 连接器 1-A(UBC1- A/J7)	Slot 12~Slot 13

编号	连接器	管理的硬盘槽位
6	UBC 连接器 2-F(UBC2- F/J6)	Slot 10~Slot 11
7	UBC 连接器 2-E(UBC2- E/J5)	Slot 8~Slot 9
8	UBC 连接器 2-C(UBC2-C/J3)	Slot 4~Slot 5
9	UBC 连接器 2-B(UBC2-B/J2)	Slot 2~Slot 3
10	UBC 连接器 2-A(UBC2-A/J1)	Slot 0~Slot 1
11	背板信号线连接器 (HDD BP/J40)	-
12	电源连接器 (HDD_POWER/J41)	-
13	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J13)	Slot 0~Slot 3
14	UBC 连接器 2-D(UBC2- D/J4)	Slot 6~Slot 7
15	Mini SAS HD 连接器 (PORT B/J14)	Slot 12~Slot 15
16	UBC 连接器 1-F (UBC1- F/J12)	Slot 22~Slot 23

24x2.5 英寸硬盘直通配置背板 5.5.1.5 24x2.5 英寸硬盘直通配置章节中的 "24x2.5 英寸硬盘直通配置 (三 RAID 控制卡)" 支持此背板。

图 5-75 24x2.5 英寸硬盘直通配置背板



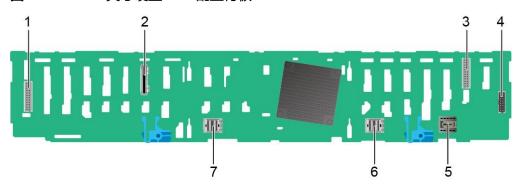
编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC 连接器 3 (UBC3/ J601)	Slot16~ Slot 23

编号	连接器	管理的硬盘槽位
2	UBC 连接器 2 (UBC2/ J501)	Slot 8∼ Slot 15
3	UBC 连接器 1 (UBC1/ J401)	Slot 0∼ Slot 7
4	电源连接器 (HDD_POWER/J1)	-
5	背板信号线连接器 (HDD_BP/J2)	-

• 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置背板

5.5.1.7 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

图 5-76 25x2.5 英寸硬盘 EXP配置背板

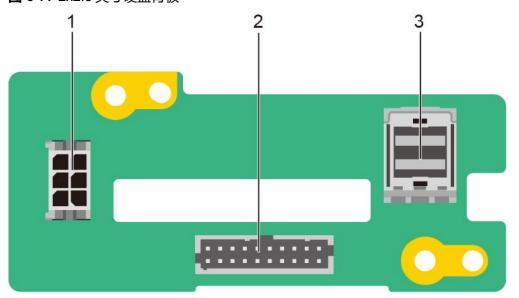


1	IO1 低速信号连接器 (REAR_BP0/ J2302)
2	UBC 连接器 (J2201)
3	IO2 低速信号连接器 (REAR_BP1/ J2301)
4	背板信号线连接器(HDD BP/J302)
5	电源连接器 (HDD POWER/J301)
6	Mini SAS HD 连接器(PORT B/ J2203)
7	Mini SAS HD 连接器(PORT A/ J2202)

后置硬盘背板

● 2x2.5 英寸硬盘背板

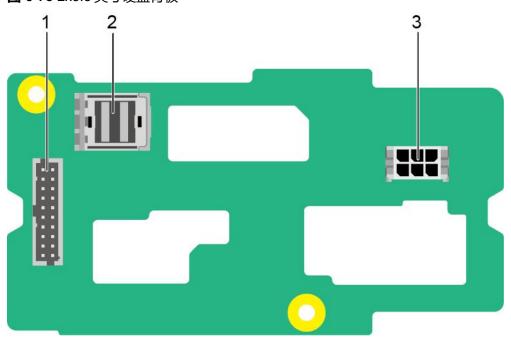
图 5-77 2x2.5 英寸硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	电源连接器 (HDD PWR/J21)	-
2	背板信号线连接器 (HDD BP/J17)	-
3	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	● IO 模组 1 时管理槽 位: Slot 40~Slot 41
		● IO 模组 2 时管理槽 位: Slot 42~Slot 43

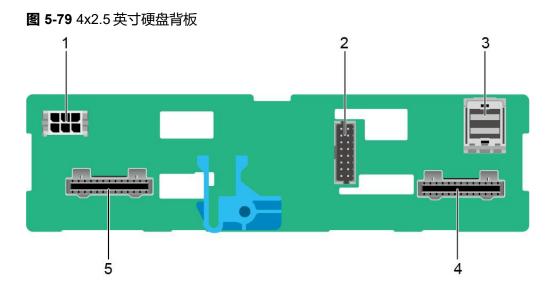
● 2x3.5 英寸硬盘背板

图 5-78 2x3.5 英寸硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器 (HDD BP/J17)	-
2	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	 IO 模组 1 时管理槽位: Slot 40~Slot 41 IO 模组 2 时管理槽位: Slot 42~Slot 43
3	电源连接器 (HDD PWR/J21)	-

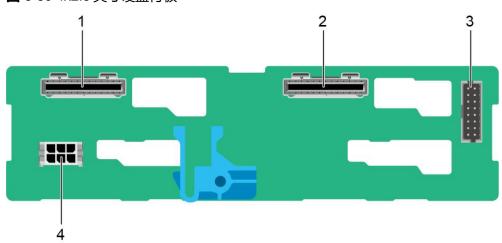
● 4x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	电源连接器(HDD PWR/J21)	-
2	背板信号线连接器 (HDD BP/J1201)	-
3	Mini SAS HD 连接器 (PORT A/J28)	Slot 44~Slot 47
4	UBC 连接器 2 (UBC2/J2)	Slot 46~Slot 47
5	UBC 连接器 1 (UBC1/J1)	Slot 44~Slot 45

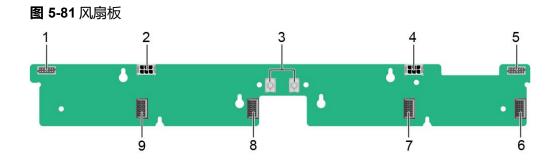
● 4x2.5 英寸 NVMe 硬盘背板

图 5-80 4x2.5 英寸硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC 连接器 2 (UBC2/J2)	Slot 46~Slot 47
2	UBC 连接器 1 (UBC1/J1)	Slot 44~Slot 45
3	背板信号线连接器 (HDD BP/J1201)	-
4	电源连接器(HDD PWR/J21)	-

5.11.3 风扇板

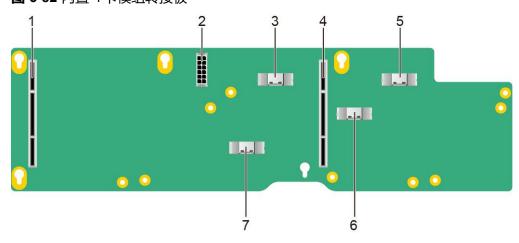


1	风扇板信号连接器 (FAN_BOARD/J3)	2	预留, 暂不支持
3	风扇板电源连接器 (J10 GND_BLACK/J11 POWER_RED)	4	预留, 暂不支持
5	预留, 暂不支持	6	风扇连接器 (FAN1/J7)
7	风扇连接器 (FAN2/J6)	8	风扇连接器 (FAN3/J5)
9	风扇连接器 (FAN4/J4)	-	-

5.11.4 转接板

● 内置 4 卡模组转接板

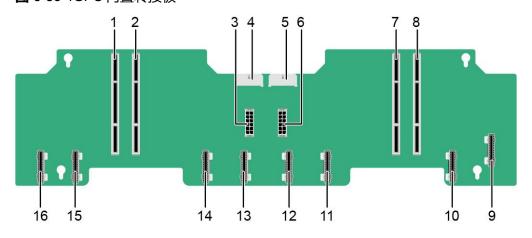
图 5-82 内置 4卡模组转接板



1	板卡座-4CHP 连接器 (Riser2/J10)	2	电源连接器 (RETIMER_PWR/J17)
3	UBC 连接器 1 (UBC1/J3)	4	板卡座-4CHP 连接器 (Riser1/J12)
5	UBC 连接器 3 (UBC3/J5)	6	UBC 连接器 4 (UBC4/J6)
7	UBC 连接器 2(UBC2/J4)	-	-

● 4GPU 内置转接板

图 5-83 4GPU 内置转接板



1	板卡座-4CHP 连接器 (Riser4/J13)	2	板卡座-4CHP 连接器 (Riser3/J12)
3	电源连接器(PWR_3/J18)	4	电源连接器(PWR_4/J19)
5	电源连接器(PWR_2/J17)	6	电源连接器(PWR_1/J16)
7	板卡座-4CHP 连接器 (Riser2/J11)	8	板卡座-4CHP 连接器 (Riser1/J10)

9	UBC 连接器 1 (UBCDD1-8-1/J3)	10	UBC 连接器 2 (UBCDD1-8-2/J4)
11	UBC 连接器 3 (UBC1-3/J5)	12	UBC 连接器 4 (UBC1-4/J6)
13	UBC 连接器 5 (UBC2-3/J8)	14	UBC 连接器 6 (UBC2-4/J7)
15	UBC 连接器 7 (UBCDD2-8-2/J20)	16	UBC 连接器 8 (UBCDD2-8-1/J9)

6 产品规格

- 6.1 技术规格
- 6.2 环境规格
- 6.3 物理规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格
形态	2U 机架服务器
芯片组	Emmitsburg PCH
处理器	支持1个或2个处理器。
	● 支持第四代英特尔®至强®可扩展处理器(Sapphire Rapids)、第五代英特尔®至强®可扩展处理器 (Emerald Rapids)或澜起第四代津逮®处理器 (Jintide)。
	● 处理器集成内存控制器,每个处理器支持 8 个内存通 道。
	● 处理器集成 PCIe 控制器,支持 PCIe 5.0,每个处理器 提供 80 个 lane。
	● 采用 4 组 UPI(UltraPath Interconnect)总线互连,每 路传输可达 20GT/s。
	● 最多 64 核。
	● 最高睿频为 4.2GHz。
	● 单核最小末级缓存为 2MB。
	● 最大热设计功率为 385W。
	说明 以上信息仅供参考,详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列 表中的"部件兼容性"。

组件	规格
 内存	支持 32 个内存槽位。
	● 支持最多 32 条 DDR5 内存。
	- 支持 RDIMM 或 RDIMM-3DS。
	- 最大内存传输速率为 5600MT/s。
	- 不支持混合使用不同类型(RDIMM、 RDIMM-3DS)和不同规格(容量、位宽、rank、高度等)的 DDR5 内存。
	- 同一台服务器必须使用相同 P/N 编码的 DDR5 内
	说明 以上信息仅供参考,详细信息请通过技术支持网站访问兼容性 列表中的"部件兼容性"。
存储	支持多种硬盘配置,详细信息请参见 5.5.1 硬盘配置和硬盘编号 。
	● 支持 SAS/SATA/NVMe U.2 硬盘热插拔。
	说明 配置 NVMe 硬盘时:
	 使用 VMD 功能前,请联系操作系统厂家技术支持确认当前操作系统是否支持 VMD 功能。若支持,请进一步确认是否需要手工安装 VMD 驱动及其具体安装方法。
	● VMD 功能开启且已安装最新的 VMD 驱动时,支持暴力热插 拔。
	● VMD 功能关闭时,支持通知式热插拔。
	● 支持多种型号的 RAID 控制卡,详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。
	- RAID 控制卡提供 RAID 支持、RAID 级别迁移、磁盘 漫游等功能。
	- RAID 控制卡支持超级电容方式的掉电保护,保护用 户数据的安全。
	- RAID 控制标卡占用一个 PCIe 标准槽位。
	关于 RAID 控制卡的详细信息,请参见服务器 RAID 控制 卡用户指南。
	说明
	BIOS 为 Legacy 模式时,不支持系统启动盘为 4K 硬盘。
网络	OCP 3.0 网卡提供网络扩展能力。
	● 支持2个OCP3.0网卡,支持按需选配。
	● 支持通知式热插拔。
	说明 仅 VMD 功能关闭时,OCP 3.0 网卡支持通知式热插拔。
	● 支持多种 OCP 3.0 网卡支持通知式热幅级。 ● 支持多种 OCP 3.0 网卡,详细信息请通过技术支持网站 访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

组件	规格		
IO扩展	支持 16 个 PCle 扩展槽位。 ● 支持 2 个 OCP 3.0 网卡专用槽位,14 个标准的 PCle 扩槽位。 详细信息请参见 5.7.2 PCle 插槽和 5.7.3 PCle 插槽说明。 说明 以上信息仅供参考,详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。		
接口	支持多种接口。 • 前面板接口:		
显卡	支持主板集成显卡芯片(SM750),提供32MB显存,60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。		
系统管理	 支持 UEFI 支持 iBMC 支持 NC-SI 支持被第三方管理系统集成 		
安全特性	 支持加电密码 支持管理员密码 支持 TPM (国内/国外) /TCM (国内) 加密模块 支持安全启动 支持选配安全面板 支持机箱开盖检测 		

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数		
温度	● 工作温度: 5℃~50℃(41°F~122°F)(符合 ASHRAE Class A1/A2/A3/A4)		
	存储温度(3个月以内): -30℃~+60℃(-22°F~+140°F)		
	存储温度(6个月以内): -15℃~+45℃(5°F~113°F)		
	● 存储温度(1年以内):-10℃~+35℃(14℃~95℉)		
	 最大温度变化率: 20℃ (36°F) /小时、5℃ (9°F) /15 分钟 		
	说明		
	不同配置的工作温度规格限制不同,详细信息请参见 A.3 工作温度规格限制。		
相对湿度(RH,无冷	● 工作湿度: 8%~90%		
凝)	● 存储湿度 (3 个月以内) : 8%~85%		
	● 存储湿度 (6 个月以内) : 8%~80%		
	● 存储湿度(1年以内): 20%~75%		
	● 最大湿度变化率: 20%/小时		
	● 工作气候范围类别 ASHRAE Class A4 8% RH 和 -12°C(10.4°F)最低露点到 90% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点		
风量	120~320CFM		
工作海拔高度	≤3050m		
	配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时,海拔高度超过900m,工作温度按每升高 300m 降低 1℃计算。		
	● 配置满足 ASHRAE Class A3 时,海拔高度超过 工作温度按每升高 175m 降低 1℃计算。		
	● 配置满足 ASHRAE Class A4 时,海拔高度超过 工作温度按每升高 125m 降低 1℃计算。		
	● 3050m以上不支持配置机械硬盘。		
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率:		
	● 铜测试片: 300 Å/月 (满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1) ● 银测试片: 200 Å/月		

项目	指标参数
颗粒污染物	 符合数据中心清洁标准 ISO14664-1 Class8 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪音	在工作温度 23℃时,按照 ISO7779(ECMA74)测试和 ISO9296(ECMA109)宣称,A 计权声功率 LWAd (declared A-Weighted sound power levels)和 A 计权声压 LpAm(declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels)如下:

∭说明

由于 SSD 硬盘和机械硬盘(包括 NL-SAS、SAS、SATA)存储原理的限制,不能在下电状态下长期保存,若超过最长存储时间,可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足上表存储温度与存储湿度的条件下,硬盘的存储时间要求如下:

- SSD 硬盘最长存储时间:
 - 下电状态且未存储数据: 12 个月下电状态且已存储数据: 3 个月
- 机械硬盘最长存储时间:
 - 未打开包装或已打开包装且为下电状态: 6 个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的,您可在对应硬盘厂商的 手册中查看该规格。

6.3 物理规格

表 6-3 物理规格

指标项	说明	
尺寸 (高×宽×深)	● 3.5 英寸硬盘机箱: 86.1mm×447mm×798mm● 2.5 英寸硬盘机箱: 86.1mm×447mm×798mm	
	图 6-1 物理尺寸图 (示例: 3.5 英寸硬盘机箱)	
	Tagenm Mary 1987	
	说明	
	 机箱的物理尺寸测量方法如图 6-1 所示。 3.5 英寸硬盘机箱和 2.5 英寸硬盘机箱的测量方法一致,图片仅以 3.5 英寸硬盘机箱为例。 	
安装尺寸要求	 机柜的安装要求如下: 满足 IEC (International Electrotechnical Commission) 297 标准的通用机柜。 宽: 482.6mm 深: 1000mm 及以上 服务器导轨的安装要求如下: L型滑道: 只适用本公司机柜。 可伸缩 L型滑道: 机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm~848.5mm 滚珠式抽拉滑轨套件: 机柜前后方孔条的距离范围为609mm~950mm。 	

指标项	说明		
满配重量	● 净重:		
	- 8x2.5 英寸前置硬盘配置机型最大重量:22.5kg		
	– 12x2.5 英寸前置硬盘配置机型最大重量:23.5kg		
	- 12x3.5 英寸前置硬盘配置机型最大重量:35.5kg		
	- 24x2.5 英寸前置硬盘配置机型最大重量:25.5kg		
	- 25x2.5 英寸前置硬盘配置机型最大重量:25.5kg		
	● 包装材料重量: 5kg		
能耗	不同配置 (含 ErP 标准的配置) 的能耗参数不同,详细信息请通过技术支持网站访问能耗计算器。		

7 软硬件兼容

性

关于操作系统以及硬件的详细信息,请通过技术支持网站访问兼容性列表。

须知

- 如果使用非兼容的部件,可能造成设备异常,此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别,可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
 - 如果客户对特定应用软件的性能有要求,需要联系技术支持在售前申请 POC 测 试以确定详细的软硬件配置。
 - 如果客户对硬件性能有一致性要求,需要在售前明确特定的配置要求(比如要求特定硬盘型号、特定 RAID 控制卡、特定固件版本等)。

8 管制信息

8.1 安全

8.2 维保与保修

8.1 安全

通用声明

- 操作设备时,应当严格遵守当地的法规和规范,手册中所描述的安全注意事项仅 作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的"危险"、"警告"和"注意"事项,只作为所有安全注意事项的 补充说明。
- 为保障人身和设备安全,在设备的安装过程中,请严格遵循设备上标识和手册中 描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员(如电工、电动叉车的操作员等)必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。

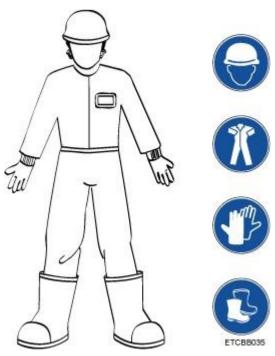
▲ 警告

在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

人身安全

- 本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。
- 设备的整个安装过程必须由通过相关认证的人员或认证授权人员来完成。
- 安装人员在安装过程中,如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时,应 当立即终止操作,向项目负责人进行报告,并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作,包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况,务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋,如图 8-1 所示。

图 8-1 安全防护措施



● 在接触设备前,应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表等),以免被电击或灼伤,如图 8-2 所示。

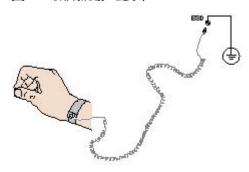
图 8-2 去除易导电的物体



佩戴防静电腕带的方法如图 8-3 所示。

- a. 将手伸进防静电腕带。
- b. 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
- c. 将防静电腕带的接地端插入机柜 (已接地) 或机箱 (已接地) 上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带



- 安装人员使用工具时,务必按照正确的操作方式进行,以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时,请使用抬高车等工具辅助安装,避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力,直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源,会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地,否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时,必须有专人看护,禁止单独作业,以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时,禁止裸眼直视光纤出口,以防止激光束灼伤眼睛。

设备安全

- 为了保护设备和人身安全,请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备,禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前,应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套,防止静电对设备造成 损害。
- 搬运设备时,应托住设备的底边,而不应握住设备内已安装模块(如电源模块、 风扇模块、硬盘或主板)的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放,不可重抛。
- 安装人员使用工具时,务必按照正确的操作方式进行,以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性,电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU (Power Distribution Unit) 上。
- 在接通电源之前设备必须先接地,否则会危及设备安全。

设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤,搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。 设备搬迁包括但不限于以下注意事项:

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁,运输过程必须符合电子设备运输国际标准, 避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装,机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和 PCIe 卡等易损部件需要分别单独包装。

□□说明

服务器可支持的部件,详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的"部件兼容性"。

• 严禁带电搬迁设备。

单人允许搬运的最大重量

▲ 注意

单人所允许搬运的最大重量,请以当地的法律或法规为准,设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表 8-1 中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定,供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量 (kg/lb)
CEN (European Committee for Standardization)	25/55.13
ISO (International Organization for Standardization)	25/55.13
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)	23/50.72
HSE (Health and Safety Executive)	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫 总局	男: 15/33.08女: 10/22.05

关于安全的更多信息,请参见服务器安全信息。

8.2 维保与保修

关于维保的详细信息,请通过"技术支持网站>服务支持中心>维保服务"访问。 关于保修的详细信息,请通过"技术支持网站>服务支持中心>保修服务"访问。

9 系统管理

本产品集成了新一代的 iBMC 智能管理系统,它兼容服务器业界管理标准 IPMI 2.0 规 范,具有高可靠的硬件监控和管理功能。

iBMC 智能管理系统的主要特性有:

- 丰富的管理接口提供以下标准接口,满足多种方式的系统集成需求。
 - DCMI 1.5 接口
 - IPMI 1.5/IPMI 2.0 接口
 - 命令行接口
 - Redfish 接口
 - 超文本传输安全协议(HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure)
 - 简单网络管理协议(SNMP, Simple Network Management Protocol)
- 故障监控与诊断 可提前发现并解决问题,保障设备 7*24 小时高可靠运行。
 - 系统崩溃时临终截屏与录像功能,使得分析系统崩溃原因不再无处下手。
 - 屏幕快照和屏幕录像,让定时巡检、操作过程记录及审计变得简单轻松。
 - FDM (Fault Diagnose Management) 功能,支持基于部件的精准故障诊断,方便部件故障定位和更换。
 - 支持 Syslog 报文、Trap 报文、电子邮件上报告警,方便上层网管平台收集 服务器故障信息。
 - 若服务器配置 LCD 模块,支持 LCD 直接从 iBMC 获取设备信息。
- 安全管理手段
 - 通过软件镜像备份,提高系统的安全性,即使当前运行的软件完全崩溃,也可以从备份镜像启动。
 - 多样化的用户安全控制接口,保证用户登录安全性。
 - 支持多种证书的导入替换,保证数据传输的安全性。
- 系统维护接口
 - 支持虚拟 KVM (Keyboard, Video, and Mouse) 和虚拟媒体功能,提供方便 的远程维护手段。
 - 支持 RAID 的带外监控和配置,提升了 RAID 配置效率和管理能力。

- 通过 Smart Provisioning 实现了免光盘安装操作系统、配置 RAID 以及升级等 功能,为用户提供更便捷的操作接口。
- 多样化的网络协议
 - 支持 NTP,提升设备时间配置能力,用于同步网络时间。
 - 支持域管理和目录服务,简化服务器管理网络。
- 智能电源管理
 - 功率封顶技术助您轻松提高部署密度。
 - 动态节能技术助您有效降低运营费用。
- 许可证管理 通过管理许可证,可实现以授权方式使用 iBMC 高级版的特性。 iBMC 高级版较标准版提供更多的高级特性,例如:
 - 通过 Redfish 实现 OS 部署。
 - 通过 Redfish 收集智能诊断的原始数据。

10 通过的认

证

国家/地区	认证	标准
Europe	CE	Safety:
		EN 62368-1:2014+A11:2017
		EMC:
		ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016
		ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012
		EN 55032:2015+A1:2020
		CISPR 32:2015+A1:2019
		EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
		EN 61000-3-2:2013+A2:2021
		EN 61000-3-2:2014
		EN 61000-3-3:2013
		EN 55035:2017+A11:2020
		CISPR 35:2016
		EN 55024:2010+A1:2015
		CISPR 24:2010+A1:2015
		RoHS:
		EN IEC 63000:2018
		ErP:
		Commission Regulation (EU) No 2019/424

国家/地区	认证	标准
UK	UKCA	Safety:
		EN 62368-1:2014+A11:2017
		EMC:
		ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016
		ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012
		EN 55032:2015+A1:2020
		CISPR 32:2015+A1:2019
		EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
		EN 61000-3-2:2013+A2:2021
		EN 61000-3-2:2014
		EN 61000-3-3:2013
		EN 55035:2017+A11:2020
		CISPR 35:2016
		EN 55024:2010+A1:2015
		CISPR 24:2010+A1:2015
		RoHS:
		BS EN IEC 63000:2018
		ErP:
		Commission Regulation (EU) No 2019/424
China	ccc	GB 17625.1-2022
		GB 4943.1-2022
		GB/T 9254.1-2021 (Class A)
US	FCC	FCC PART 15
Japan	VCCI	VCCI 32-1

11 废弃产品回

收

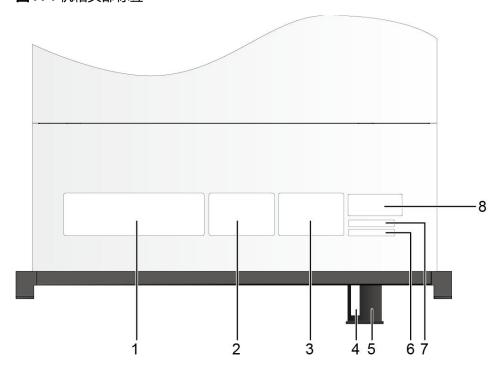
产品使用者在产品报废后,如需江苏量界数据科技有限公司提供产品回收服务,请联系



A.1 机箱标签信息

A.1.1 机箱头部标签

图 A-1 机箱头部标签



1	铭牌	2	合格证
3	快速访问标签	4	产品序列号 说明 详细信息请参见 产品序列号 。

5	标签卡 说明 标签卡位置因服务器型号或配置的 差异而不同,详细信息请参见 5.1.1 外观。	6	产品序列号 说明 详细信息请参见 <mark>产品序列号。</mark>
7	定制标签预留位	8	防压标签 说明 该标签表示请勿在机架式安装的设 备顶部放置任何物体。

A.1.1.1 铭牌

图 A-2 铭牌样例

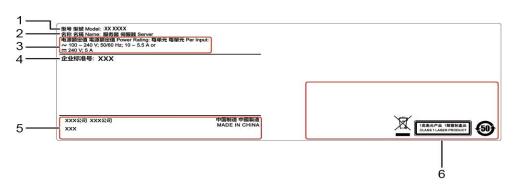


表 A-1 铭牌说明

序号	说明
1	服务器型号 说明 详细信息请参见 A.4 铭牌型号 。
2	设备名称
3	设备供电要求
4	企业标准号
5	厂商信息
6	认证标识

A.1.1.2 合格证

图 A-3 合格证样例



表 A-2 合格证说明

序号	说明
1	订单
2	编号 说明 详细信息请参见 <mark>图 A-4</mark> 和表 A-3。
3	质检员
4	生产日期
5	编号条码

图 A-4 合格证编号样例



表 A-3 合格证编号说明

序号	说明
1	"P" , 固定。
2	"Z" , 固定。
3	Y:整机。B:整机半成品。N:散备件。

序号	说明
4	"0" ,预留位。
5	年份 (2位) 。
6	月 (1位)。 ● 1~9:表示1月~9月。 ● A~C:表示10月~12月。
7	日 (1位)。 • 1~9: 表示 1号~9号 • A~H: 表示 10号~17号。 • J~N: 表示 18号~到 22号。 • P~Y: 表示 23号~31号。
8	小时 (1位)。 ● 0~9:表示 0 时~9 时。 ● A~H:表示 10 时~17 时。 ● J~N:表示 18 时~22 时。 ● P~Q:表示 23 时~24 时。
9	流水号 (2位) 。
10	生产制造序列号 (5位)。

A.1.1.3 快速访问标签

图 A-5 快速访问标签样例

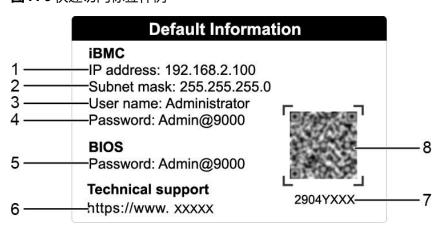


表 A-4 快速访问标签说明

序号	说明
1	iBMC 管理网口 IP 地址

序号	说明
2	iBMC 管理网口子网掩码
3	iBMC 默认用户名
4	iBMC 默认密码
5	BIOS 默认密码
6	技术支持网址
7	部件编码
8	二维码
	说明

A.1.2 机箱内部标签

图 A-6 机箱内部标签

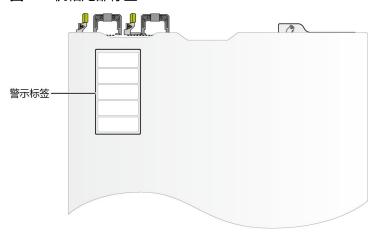


∭说明

- 快速指南位于机箱盖内侧,介绍了主板部件、机箱重要部件拆卸方法、注意事项、技术资源 二维码等信息,图片仅作参考,具体请以实物为准。
- 快速指南为选配信息,具体请以实物为准。

A.1.3 机箱尾部标签

图 A-7 机箱尾部标签



□□说明

警示标签详细信息请参见服务器安全信息。

A.2 产品序列号

SN (Serial Number) 即产品序列号,位于标签卡上,是可以唯一识别服务器的字符串组合,也是您申请进一步技术支持的重要依据。SN 存在 3 种形式,如 SN 样例一、SN 样 例二和 SN 样例三所示。

SN 样例─

图 A-8 SN 样例—

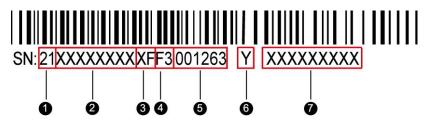


表 A-5 SN 样例说明

序号	说明
1	序列号编号(2位),固定为"21"。
2	物料标识码 (8位) ,即加工编码。
3	厂商代码(2位),即加工地编码。

序号	说明
4	年月份 (2位) 。
	● 第1位表示年份:
	- 1~9:表示2001年~2009年
	- A~H:表示2010年~2017年
	- J~N:表示2018年~2022年
	- P~Y:表示2023年~2032年
	 说明 序列号中(2010年以后)年份用26位大写字母表示,由于字母1、O、Z与数字1、0、2容易导致目视混淆,为有效区分,这三个字母禁用,相应年份顺延至下一顺位字母。 ● 第2位表示月份: 1~9:表示1月~9月 A~C:表示10月~12月
5	流水号 (6位)。
6	环保属性(1位), "Y"标识为环保加工。
7	单板型号,即对应的产品名称。

● SN 样例二

图 A-9 SN 样例二

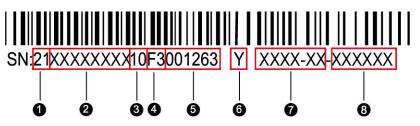


表 A-6 SN 样例二说明

序号	说明
1	序列号编号(2位),固定为"21"。
2	物料标识码 (8位) ,即加工编码。
3	厂商代码(2位),即加工地编码。

序号	说明
4	年月份 (2位) 。
	第1位表示年份:
	- 1~9:表示2001年~2009年
	- A~H:表示2010年~2017年
	- J~N:表示2018年~2022年
	- P~Y:表示2023年~2032年
	 说明 序列号中(2010年以后)年份用26位大写字母表示,由于字母 I、O、Z与数字 1、0、2容易导致目视混淆,为有效区分,这三个字母禁用,相应年份顺延至下一顺位字母。 ● 第2位表示月份: 1~9:表示1月~9月 A~C:表示10月~12月
5	流水号 (6位)。
6	环保属性(1位), "Y"标识为环保加工。
7	产品铭牌型号(6位)。
8	流水号, 位数请以实物为准。

● SN 样例三

图 A-10 标签样例

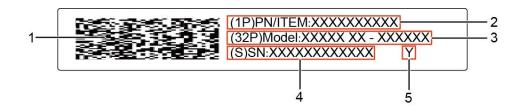


表 A-7 标签样例说明

序号	说明
1	二维码,详细内容请参见 <mark>图 A-12。</mark>
2	整机编码 (10 位) 。
3	产品型号 (13位)。
4	产品序列号(12 位),详细内容请参见 表 A-8
5	环保属性代码(1位)。

图 A-11 SN 样例

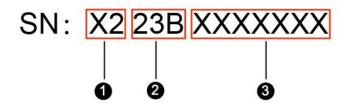


表 A-8 SN 样例说明

序号	说明
1	生产厂商代码(2位)。
2	年月份 (3 位)。 • 第 1 位和第 2 位表示年份。
3	流水号 (7位)。

图 A-12 二维码扫描结果样例

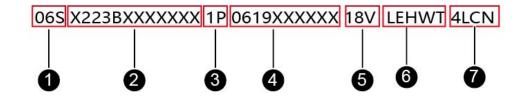


表 A-9 二维码扫描结果样例说明

序号	说明
1	固定表述符号 (3位) 。
2	产品序列号(12 位),详细信息请参见表 A-8。
3	物料编码的数据标识符 (2位)。
4	整机编码 (10 位) 。
5	制造商的数据标识符 (3位)。
6	设备的制造商代码(5位)。

序号	说明
7	原产地的数据标识符(4位)。

A.3 工作温度规格限制

表 A-10 工作温度规格限制

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40°C	度 45°C	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
8x2.5 英寸 硬盘直通配置	● 配卡时支6434/64 34H和以 CPU	● 配卡时支6434/64 34H和以 CPU	 TOUCH TOUCH TOUC	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

配置	最高工作温 度 30℃ (86°F)	最高工作温 度 35℃ (95°F)	最高工作温 度 40℃ (104° F)	最高工作温 度 45℃ (113° F)	最高工作温 度 50℃ (118° F)
8x2.5 英寸 硬盘 +4GPU 卡 配置	● 支持所 有配置	● 支持所 有配置	 不支持 250W 及 以上 的 CPU 不支持 GPU 持 保 不支持 100GE 及的 OCP 3.0 网卡 	● 不支持	● 不支持
12x2.5 英寸 硬盘直通配 置 (4xSAS/ SATA +8xNVMe)	支持所置	支持所置	 有34/64 34H和及以CPU支QU工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
12x2.5 英寸 硬盘 (4xSAS/ SATA +8xNVMe)+4GPU 配置	● 支持所 有配置	● 支持所 有配置	 不支持 250W 及 以上的 CPU 不支持 GPU 持 不支持 100GE 及的 OCP 3.0 网卡 	• 不支持	● 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
12x3.5 英寸 硬盘 置	● A16/A40 /A100 GPU内 3.5 卡,持 6434/64 34H和以 CPU	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	• 不支持	● 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
12x3.5 英寸 硬盘 EXP 配 置	 A16/A40 F A16/A40 CPU 	● ● ● ● ● ● ● 不后械和硬配 2上C不A卡配 4或模时支6434 H W D D D D D D D D D D D D D D D D D D	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 不支持	• 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
24x2.5 英寸 硬盘 NVMe 配置 (8xSAS/ SATA +16xNVMe)	• 支持所有配置	• 不支持 A40 GPU 卡	 434/64 34HW 52以C 74160 大量硬 M盘 支G以 C 大量硬 M盘 支G以 C 大量硬 M盘 支G以 C 大型硬 M盘 支G以 C 大型硬 M盘 支G以 C 大型硬 M盘 支G以 C 大型硬 M盘 支G以 C 大型型 M型 M	 * The state of th	• 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
24x2.5 英寸 硬盘 NVMe 配置	• 不支持 A40 GPU卡	• 不支持 A40 GPU 卡	 Table 1 Table 2 Table 2 Table 3 Table 4 Table 4	 \$\begin{align*} \text{\$\bullet\$} & \text	• 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
24x2.5 英寸 硬盘 (三 RAID 控制 卡)	● 配卡时支6434/64 34H和以 CPU	 A40 GPU 内模,持434/64 B434/64 CPU 	 643414W的 7643450以C不G不后械和N硬不10及的O3配卡时支643450以以上U支置硬 M盘支0以上P网置组不 643450的U持64和及的 持卡持机盘 e 持E上 卡4 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● 不支持

配置	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温	最高工作温
	度 30℃	度 35℃	度 40℃	度 45℃	度 50℃
	(86°F	(95°F	(104°	(113°	(118°
))	F)	F)	F)
25x2.5 英寸 硬盘 EXP配置	● 配卡时支44 4 34H 和 205W CPU	● A40 GPU 内模,持44/64 34H AV CPU 上 置组不 6434/64 34H CPU	 64 34 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 18以C不G不后盘不25以O网不10及的的网不超容配卡时支64342以及以下支级的方式。 19以一个方式。 19以上、 	● 不支持

∭说明

- 单风扇失效时支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下5℃。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 服务器间隔 1U 空间部署,可降低服务器噪音并提升服务器能效。
- 不支持液冷处理器。

A.4 铭牌型号

认证型号	备注	
H22H-07	全球通用	
2288H V7	全球通用	
注:服务器上的铭牌型号请以实物为准。		

A.5 RAS 特性

服务器支持多种 RAS(Reliability, Availability, and Serviceability)特性。通过配置这些特性,服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

RAS 特性的详细信息请参见 Sapphire Rapids 平台服务器 RAS 技术白皮书。

A.6 传感器列表

传感器	描述	部件位置
Inlet Temp	进风口温度	右挂耳
Outlet Temp	出风口温度	BMC 插卡
PCH Temp	PCH 桥片温度	主板
PCH Status	PCH 芯片故障诊断健康 状 态	主板
1711 Core Temp	1711 芯片核心温度	BMC 插卡
SSD Max Temp	SSD 硬盘最大温度(BMA 上报)	SSD 硬盘
CPUN Core Temp	CPU 核心温度	CPUN
		N表示 CPU 编号,取值
		1~
CPUN DTS	CPU 实时温度与 CPU 核	CPUN
	心 温度阈值的差值 	N表示 CPU 编号,取值
		1~
CpuN Margin	CPU 实时温度与	CPUN
	CPU Tcontrol 阈值的 差值	N表示 CPU 编号,取值
	左	1~

传感器	描述	部件位置
CPUN MEM Temp	CPU 对应内存温度	CPUN对应内存 N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN 12V	主板供给 CPU 的 12V 电压	主板 <i>N</i> 表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN Status	CPU 状态检测	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN Memory	CPU 对应内存状态检测	CPUN对应内存 N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN UPI Link	CPU 的 UPI 链路故障诊断 健康状态	主板或 CPU <i>N</i> <i>N</i> 表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN Prochot	CPU Prochot	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN VCCIN	CPU VCCIN 电压	主板 <i>N</i> 表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN FIVRA	CPU FIVRA 电压	主板或 CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN INFAON	CPU INFAON 电压	CPUN N表示 CPU 编号, 取值 1~
CPUN VCCFA	CPU VCCFA 电压	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN VCCD	CPU VCCD 电压	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN VRD Temp	CPU VRD 温度	主板 <i>N</i> 表示 CPU 编号,取值 1~

传感器	描述	部件位置
CPUN FIVRA Temp	CPU FIVRA 温度	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN INFAON Temp	CPU INFAON 温度	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN VCCFA Temp	CPU VCCFA 温度	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
CPUN VCCD Temp	CPU VCCD 温度	CPUN N表示 CPU 编号,取值 1~
PSN VIN	电源 N 输入电压	电源模块 <i>N</i> <i>N</i> 表示 PSU 编号,取值 1~
PS\$ IIn	电源输入电流	电源模块
PS\$ IOut	电源输出电流	电源模块
PS\$ POut	电源输出功率	电源模块
PS\$ Temp	电源内部最高温度	电源模块
PS\$ Inlet Temp	电源进风口温度	电源模块
PSN Status	电源故障状态	电源模块 <i>N</i> <i>N</i> 表示 PSU 编号,取值 1~
PSN Fan Status	电源风扇故障状态	电源模块 <i>N</i> <i>N</i> 表示 PSU 编号,取值 1 ~
PSN Temp Status	电源在位状态	电源模块 <i>N</i> <i>N</i> 表示 PSU 编号,取值 1~
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警状 态	电源模块
Power	整机输入功率	电源模块
Disks Temp	硬盘最高温度	硬盘
Power <i>N</i>	电源输入功率	电源模块 <i>N</i> <i>N</i> 表示 PSU 编号,取值 1 ~

传感器	描述	部件位置
FANN F Speed	风扇转速	风扇模块 N
FANN R Speed		N 表示风扇模块编号, 取 值 1 ~ 11
FANN F Status	风扇故障状态	风扇模块 N
FANN R Status		N 表示风扇编号,取值 1 ~ 11
FANN F Presence	风扇在位	风扇模块 N
FANN R Presence		N 表示风扇编号,取值 1 ~ 11
DIMMN	内存状态	内存 <i>N</i>
		N 表示内存槽位编号
RTC Battery	RTC 电池状态,低于 1V 告 警	主板内 RTC 电池
Power Button	Power Button 按下	主板和电源按钮
Watchdog2	看门狗	主板
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	管理模块
UID Button	UID Button 状态	主板
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	主板
PwrOn TimeOut	上电超时	主板
PwrCap Status	功率封顶状态	主板
HDD Backplane	实体在位	硬盘背板
HDD BP Status	硬盘背板健康状态	硬盘背板
HDD BP\$ Temp	HDD 硬盘背板温度	硬盘背板
Riser <i>N</i> Card	实体在位	Riser 卡 <i>N</i> <i>N</i> 表示 Riser 卡槽位编 号,取值 1~5
RiserN 12V	主板供给 Riser 的 12V 电压	主板 <i>N</i> 表示 Riser 卡槽位编 号,取值 1~2
Riser\$ Temp	Riser 卡温度	Riser卡
SAS Cable	实体在位	SAS 线缆
LCD Status	LCD 健康状态	液晶显示屏
LCD Presence	LCD 在位	液晶显示屏
DISK\$	硬盘状态	硬盘

传感器	描述	部件位置
RAID Presence	RAID 卡在位	RAID 控制卡
RAID Temp	RAID 卡温度	RAID 控制卡
Raid BBU Temp	RAID 卡 BBU 温度	RAID 控制卡的超级电容
PCIE Status	PCIe 状态错误	PCle卡
PCIe\$ OP Temp	PCIe 卡光模块温度传感器	PCIe 卡
PCIe\$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCle卡
PCIe RAID\$ Temp	PCIe RAID 卡温度	PCIe RAID 控制卡
PCle\$ Card BBU	PCIe RAID 控制卡 BBU 状态	PCIe RAID 控制卡
PCIe NIC\$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
PCIe FC\$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
IB\$ Temp	IB 网卡温度传感器	IB卡
M2 Adapter Temp	M.2 适配器温度	M.2 转接卡
M2Disk1	Riser 卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
M2Disk2	Riser 卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
AreaIntrusion	侦听开箱动作	主板
OCP\$ OP Temp	OCP 卡光模块温度传感器	OCP 3.0 网卡
OCP\$ Temp	OCP 卡芯片温度传感器	OCP 3.0 网卡
SSD Disk\$ Temp	SSD 硬盘温度	SSD 硬盘
EXP\$ Temp	EXP 芯片温度	硬盘背板
GPU\$ Power	GPU 卡功率值	GPU卡
GPU\$ Temp	GPU 卡温度	GPU卡
GPU\$ HBM Temp	GPU 卡 HBM 芯片温度	GPU卡
System Notice	提示热重启,为故障诊断 程序收集错误信息	不涉及
System Error	系统挂死或重启,请查看 后台日志	
ACPI State	ACPI 状态	
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动 错误	
SysRestart	系统重启原因	
Boot Error	BOOT 错误	

传感器	描述	部件位置
CPU Usage	CPU 占用率	
Memory Usage	内存占用率	
BMC Boot Up	记录 BMC 启动事件	
BMC Time Hopping	记录时间跳变时间	
NTP Sync Failed	记录 NTP 同步失败和恢 复 事件	
SEL Status	记录 SEL 快满/被清除事件	
Op. Log Full	记录操作日志快满/清除事 件	
Sec. Log Full	记录安全日志快满/清除事 件	
Host Loss	记录业务测系统监控软件 (BMA) 是否链路丢失	
ProductID Status	产品识别状态	

B _{术语}

B.1 A-E

В

baseboard	
management	
controller (BMC,	底
板管理控制器)	

BMC 是 IPMI 规范的核心,负责各路传感器的信号采集、理、储存,以及各种器件运行状态的监控。BMC 向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息,实现对被管理对象的设备管理功能。

Ε

ejector lever (扳手)	面板上的一个器件,用于把设备插入或拔出槽位。
Ethernet (以太网)	Xerox 公司创建,并由 Xerox、Intel、DEC 公司共同发展的 一种基带局域网规范,使用 CSMA/CD,以 10Mbit/s 速率在 多种电缆上传输,类似于 IEEE 802.3 系列标准。

B.2 F-J

G

Gigabit Ethernet (GE,干兆以太网)	干兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强,兼容 10M 及 100M 以太网,符合 IEEE 802.3z 标准的 以太网。
--------------------------------	---

Н

	口可维护性的技术,能保证从正在运 E插入或拔出功能模块,不对系统正
--	--------------------------------------

B.3 K-O

Κ

B.4 P-T

Ρ

panel (面板)	面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件(包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件),同时起到为气流和 EMC 密封机箱前部和后部的作用。
Peripheral Component Interconnect Express (PCIe, 快捷外围部件 互连标准)	电脑总线 PCI 的一种,它沿用了现有的 PCI 编程概念及通标准,但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe 仅应用于内部互连。由于 PCIe 是基于现有的 PCI 系统,只需修改物理层而无须修改软件就可将现有 PCI 系统转换为 PCIe。PCIe 拥有更快的速率,以取几乎全部现有的内部总线(包括 AGP 和 PCI)。

R

redundancy (冗余)	冗余指当某一设备发生损坏时,系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
redundant array of independent disks (RAID,独立磁盘冗余阵列)	RAID 是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

S

server (服务器)	服务器是在网络环境中为客户(Client)提供各种服务的特殊计算机。
Standby 12V Out (SV12)	电源的 standby 12V 输出。
system event log (SEL, 系统事件日 志)	存储在系统中的事件记录,用于随后的故障诊断和系统修复。

B.5 U-Z

U

U	IEC 60297-1 规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量 单位。1U=44.45mm。
UltraPath Interconnect (UPI, 超级通道互联)	英特尔的下一代点对点互联结构。

C缩略语

C.1 A-E

Α

AC	Alternating Current (交流电)
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set (高级加密标准新指令集)
ARP	Address Resolution Protocol(地址解析协议)
AVX	Advanced Vector Extensions (高级矢量扩展指令集)

В

BBU	Backup Battery Unit(备份电池单元)
BIOS	Basic Input Output System (基本输入输出系统)
ВМС	Baseboard Management Controller (主板管理控制单元)

C

ccc	China Compulsory Certification (中国强制认证)
CD	Calendar Day(日历日)
CE	Conformite Europeenne (欧洲合格认证)
CIM	Common Information Model (通用信息模型)
CLI	Command-line Interface(命令行接口)

D

DC	Direct Current (直流电)
DDR5	Double Data Rate 5 (第 5 代双倍数据速率)
DDDC	Double Device Data Correction (双设备数据校正)
DEMT	Dynamic Energy Management Technology(动态能耗管理技术)
DIMM	Dual In-line Memory Module (双列直插内存模块)
DRAM	Dynamic Random-Access Memory(动态随机存储设备)
DVD	Digital Video Disc(数字视频光盘)

Ε

ECC	Error Checking and Correcting (差错校验纠正)
ECMA	European Computer Manufacturer Association(欧洲计算机制造协会)
EDB	Execute Disable Bit (执行禁位)
EID	Enclosure ID (背板 ID)
EN	European Efficiency(欧洲标准)
ERP	Enterprise Resource Planning(企业资源计划)
ETS	European Telecommunication Standards(欧洲电信标 准)

C.2 F-J

F

FB-DIMM	Fully Buffered DIMM(全缓存双列内存模组)
FC	Fiber Channel(光线通道)
FCC	Federal Communications Commission (美国联邦通信委员会)
FCoE	Fibre Channel Over Ethernet(以太网光纤通道)
FTP	File Transfer Protocol(文本传输协议)

G

GE	Gigabit Ethernet(千兆以太网)	
GPIO	General Purpose Input/Output (通用输入输出)	
GPU	Graphics Processing Unit(图形处理单元)	

Н

НА	High Availability(高可用性)
нвм	High Bandwidth Memory(高带宽内存)
HDD	Hard Disk Drive(硬盘驱动器)
HPC	High Performance Computing(高性能计算)
НТТР	Hypertext Transfer Protocol(超文本传输协议)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure(超文本传输安全协议)

I

iBMC	Intelligent Baseboard Management Controller(智能管理单元)
IC	Industry Canada(加拿大工业部)
ICMP	Internet Control Message Protocol(因特网控制报文协议)
IDC	Internet Data Center(因特网数据中心)
IEC	International Electrotechnical Commission(国际电工技术委员会)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers(电气和电子工程师学会)
IGMP	Internet Group Message Protocol(因特网组播管理协议)
IOPS	Input/Output Operations per Second(每秒进行读写操作的次数)
IP	Internet Protocol(互联网协议)
IPC	Intelligent Power Capability (智能电源管理功能)
IPMB	Intelligent Platform Management Bus(智能平台管理总线)

Intelligent Platform Management Interface (智能平台管理接口)
--

C.3 K-O

K

KVM	Keyboard, Video and Mouse	(键盘,	显示器,	鼠标三合
	<u>—</u>)			

L

LC	Lucent Connector (符合朗讯标准的光纤连接器)	
LRDIMM	Load-Reduced Dual In-line Memory Module(低负载双线内存模块)	
LED	Light Emitting Diode(发光二极管)	
LOM	LAN on Motherboard(板载网络)	

M

MAC	Media Access Control(媒体接入控制)
ммс	Module Management Controller (模块管理控制器)

Ν

NBD	Next Business Day (下一个工作日)	
NC-SI	Network Controller Sideband Interface	(边带管理接口)

0

OCP	Open Compute Project (开放计算项目)
-----	-------------------------------

C.4 P-T

Ρ

PCle	Peripheral Component Interconnect Express(快捷外围部件互连标准)
PDU	Power Distribution Unit (配电单元)
PHY	Physical Layer(物理层)
PMBUS	Power Management Bus(电源管理总线)
POK	Power OK (电源正常)
PWM	Pulse-width Modulation (脉冲宽度调制)
PXE	Preboot Execution Environment (预启动执行环境)

R

RAID	Redundant Array of Independent Disks(独立磁盘冗余阵列)
RAS	Reliability, Availability and Serviceability(可靠性、可用性、可服务性)
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module (带寄存器的双 线内存模块)
REACH	Registration Evaluation and Authorization of Chemicals (关于化学品注册、评估、许可和限制的法规)
RJ45	Registered Jack 45(RJ45 插座)
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment(特定危害物质禁限用指令)

S

SAS	Serial Attached Small Computer System Interface(串行连接的小型计算机系统接口)
SATA	Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术附件)
SCM	Supply Chain Management (供应链管理)
SDDC	Single Device Data Correction(单设备数据校正)

SERDES	Serializer/Deserializer(串行器/解串器)
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface (串行千兆以太网媒体无关接口)
SMI	Serial Management Interface (串行管理接口)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (简单邮件传输协议)
SNMP	Simple Network Management Protocol(简单网络管理协议)
SOL	Serial Over LAN(串口重定向)
SONCAP	Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program(尼日利亚认证强制性合格评定程 序)
SSD	Solid-State Drive(固态磁盘)
SSE	Streaming SIMD Extension(流技术扩展指令集)

Т

TACH	Tachometer Signal (测速信号)
ТВТ	Turbo BoostTechnology (智能加速技术)
TCG	Trusted Computing Group(可信计算组)
ТСМ	Trusted Cryptography Module(可信密码模块)
тсо	Total Cost of Ownership(总体拥有成本)
TDP	Thermal Design Power(热设计功率)
TELNET	Telecommunication Network Protocol(电信网络协议)
TET	Trusted Execution Technology(可信执行技术)
TFM	Trans Flash Module (闪存卡)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol(简单文本传输协议)
TOE	TCP Offload Engine (TCP 减负引擎)
ТРМ	Trusted Platform Module(可信平台模块)

C.5 U-Z

U

UBC	Union Bus Connector

UBC DD	Union Bus Connector Double Density
UDIMM	Unbuffered Dual In-line Memory Module(无缓冲双通道内存模块)
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface(统一可扩展固件接口)
UID	Unit Identification Light (定位指示灯)
UL	Underwriter Laboratories Inc. ((美国) 保险商实验室)
UPI	UltraPath Interconnect (超级通道互连)
USB	Universal Serial Bus(通用串行总线)

٧

VCCI	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment(电磁干抗控制委员会)
VGA	Video Graphics Array(视频图形阵列)
VLAN	Virtual Local Area Network(虚拟局域网)
VRD	Voltage Regulator-Down(电源稳压器)
VROC	Virtual RAID on CPU

W

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment(废弃电子电机设备)
WSMAN	Web Service Management (Web 服务管理协议)